

## CMT2219B 快速上手指南V1.0

## 概要

本应用文档为使用 CMT2219B 进行产品开发的用户提供基本的使用方法和相关寄存器的介绍，以使用户在使用的过程中方便的查阅各个寄存器的说明及用法。

本文档涵盖的产品型号如下表所示。

表 1.本文档涵盖的产品型号

产品型号	工作频率	调制方式	主要功能	配置方式	封装
CMT2219B	127 - 1020MHz	(G)FSK/OOK	接收机	寄存器	QFN16

CMT2219B 是一款需要外部 MCU 控制的接收机，本文着重介绍了如何快速上手使用 CMT2219B，用户需要结合阅读以下的应用文档，以了解全部的信息来辅助软硬件开发：

《AN163-CMT2219B 射频参数配置指南》

《AN164-CMT2219B 低功耗模式使用指南》

《AN165-CMT2219B 特色功能使用指南》

《AN166-CMT2219B RSSI 使用指南》

《AN167-CMT2219B FIFO 和包格式使用指南》

《AN168-CMT2219B RF-EB 用户指南》

《AN197-CMT2300A-CMT2119B-CMT2219B 快速手动跳频》 《CMT2300A-CMT2219B 跳频计算表》

《AN198-CMT2300A-CMT2119B-CMT2219B 状态切换注意事项》

《AN199-CMT2300A-CMT2119B-CMT2219B 射频频率计算指南》

# 目录

<b>1</b>	<b>芯片架构介绍 .....</b>	<b>4</b>
1.1	总体工作原理 .....	4
1.2	IO 管脚说明 .....	4
<b>2</b>	<b>SPI 接口时序 .....</b>	<b>7</b>
2.1	读/写寄存器操作 .....	7
2.2	读 FIFO 操作 .....	8
<b>3</b>	<b>配置和控制机制 .....</b>	<b>9</b>
3.1	寄存器概览 .....	9
3.2	工作状态切换 .....	11
3.3	软复位 (Softrst) .....	14
3.4	RFPDK 简介 .....	14
3.5	芯片初始化流程 .....	17
3.6	配置区的功能划分 .....	18
3.6.1	CMT 区 (0x00 – 0x0B) .....	19
3.6.2	系统区 (0x0C – 0x17) .....	19
3.6.3	频率区 (0x18 – 0x1F) .....	19
3.6.4	数据率区 (0x20 – 0x37) .....	20
3.6.5	基带区 (0x38 – 0x54) .....	21
3.6.6	保留区 (0x55 – 0x5E) .....	21
3.6.7	LBD 区 (0x5F) .....	21
3.7	控制区的使用简介 .....	21
3.8	流程总结 .....	22
<b>4</b>	<b>CMT2219B_DemoEasy 简介 .....</b>	<b>23</b>
4.1	软件层次结构 .....	23
4.2	软件实现以及调用关系 .....	23
4.2.1	CMT2219B 初始化 .....	24
4.2.2	CMT2219B 配置 .....	25
4.2.3	CMT2219B 状态处理 .....	26
4.3	软件目录结构 .....	27
4.3.1	应用层源代码 .....	28
4.3.2	模拟 SPI 实现源代码 .....	29
4.3.3	抽象硬件层源代码 .....	29
4.3.4	芯片驱动层源代码 .....	31
4.3.5	芯片处理层源代码 .....	31

---

<b>5</b>	<b>附录.....</b>	<b>33</b>
5.1	附录 1: Sample Code-SPI 读写操作代码示例 .....	33
5.2	附录 2: Sample Code -SPI 读 FIFO 操作代码示例.....	35
5.3	附录 3: Sample Code-状态切换库函数代码示例 .....	36
5.4	附录 4: SampleCode - 初始化函数代码示例.....	37
<b>6</b>	<b>文档变更记录 .....</b>	<b>38</b>
<b>7</b>	<b>联系方式.....</b>	<b>39</b>

# 1 芯片架构介绍

## 1.1 总体工作原理

CMT2219B 是一款数字模拟一体化接收机产品。该产品采用 26MHz 的晶体提供 PLL 的参考频率和数字时钟，同时支持 OOK 和 (G) FSK 的解调模式。CMT2219B 需要外部 MCU 通过 SPI 口操控接收机完成各种任务。由于有 MCU 的参与，可支持 Packet 和 Direct 两种数据处理方式。CMT2219B 的配置工作由 MCU 在接收机上电后一次性写入寄存器来完成。

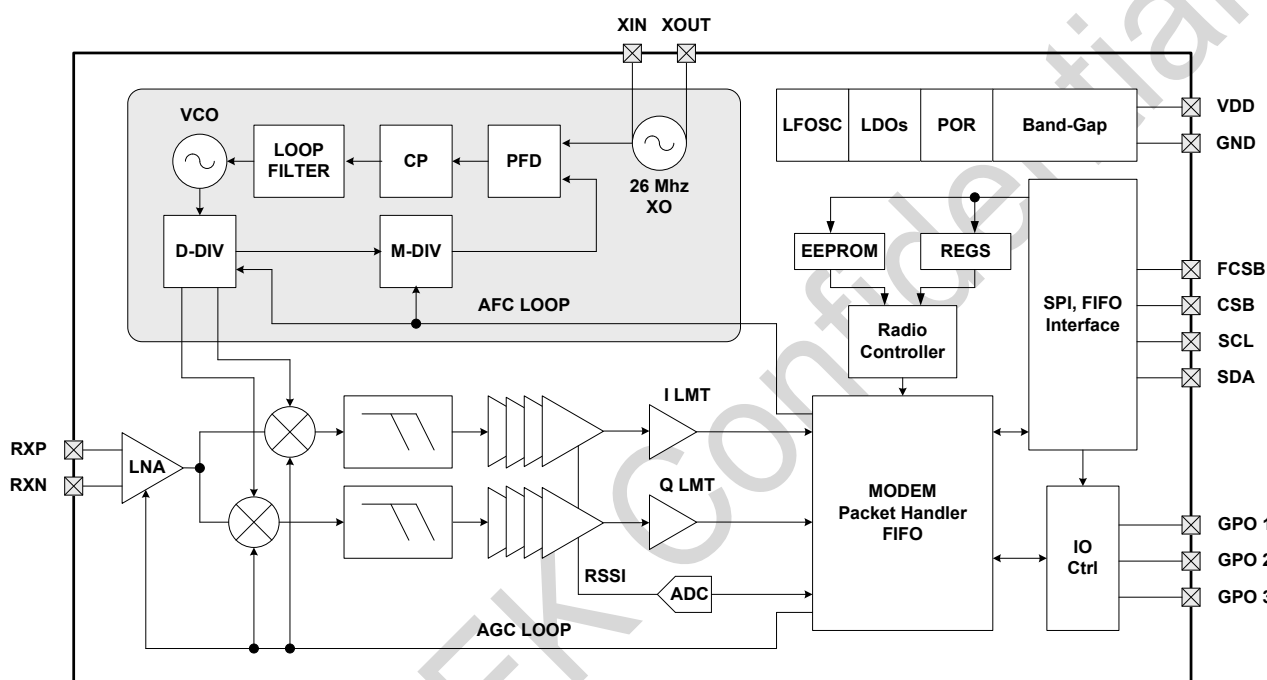


图 1. CMT2219B 系统框图

在接收机部分，该芯片采用 LNA+MIXER+IFFILTER+LIMITTER+PLL 的低中频结构实现 1G 以下频率的无线接收功能。

在接收机系统内，模拟电路负责将射频信号下混频至中频，并通过 Limiter 模块做对中频信号数模转换处理，输出 I/Q 两路单比特信号到数字电路做后续的 (G) FSK 解调。同时，会通过 SARADC 将实时的 RSSI 转换为 8-bit 的数字信号，并送给数字部分做后续的 OOK 解调和其它处理。数字电路负责将中频信号下混频到零频（基带）并进行一系列滤波和判决处理，同时进行 AFC 和 AGC 动态地控制模拟电路，最后将 1-bit 的原始的信号解调出来。信号解调出来之后，会送到解码器里面进行解码并填入 FIFO，或者直接输出到 GPO。

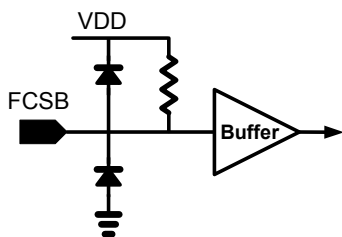
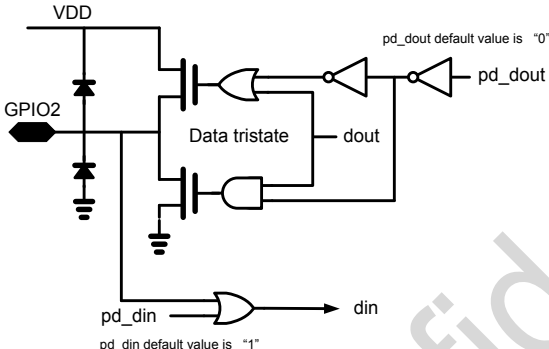
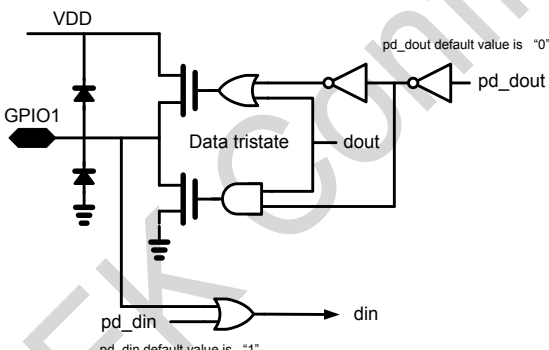
芯片提供了 SPI 通讯口，外部的 MCU 可以通过访问寄存器的方式来对芯片的各种功能进行配置，控制主控状态机，并访问 FIFO。

## 1.2 IO 管脚说明

下面以 QFN16 的封装为例，说明 CMT2219B 的管脚分配和功能：

表 2. CMT2219B 管脚描述

管脚号	名称	类型	I/O	内部 IO 电路图	功能说明
1	RFIP	模拟	I		RF 信号输入 P
2	RFIN	模拟	I		RF 信号输入 N
3	NA	模拟	O		NA
4	AVDD	模拟	IO		模拟 VDD
5	AGND	模拟	IO		模拟 GND
6	DGND	模拟	IO		数字 GND
7	DVDD	模拟	IO		数字 VDD
8	GPIO3	数字	IO		可配置为: CLKO, DOUT/DIN, INT2, DCLK (TX/RX)
9	SCLK	数字	I		SPI 的时钟
10	SDIO	数字	IO		SPI 的数据输入和输出
11	CSB	数字	I		SPI 访问寄存器的片选

12	FCSB	数字	I		SPI 访问 FIFO 的片选
13	XI	模拟	I		晶体电路输入
14	XO	模拟	O		晶体电路输出
15	GPIO2	数字	IO	 <p>pd_dout default value is "0"</p> <p>pd_din default value is "1"</p>	可配置为: INT1, INT2, DOUT, DCLK, RF_SWT
16	GPIO1	数字	IO	 <p>pd_dout default value is "0"</p> <p>pd_din default value is "1"</p>	可配置为: DOUT, INT1, INT2, DCLK, RF_SWT
<p><b>备注:</b></p> <p>INT1 和 INT2 是中断</p> <p>DOUT 是解调输出</p> <p>DIN 是调制输入</p> <p>DCLK 是调制或者解调数据率同步时钟, 在 TX/RX 模式切换时自动切换</p> <p>RF_SWT 是天线开关控制信号</p>					

## 2 SPI 接口时序

CMT2219B 是通过 4-线的 SPI 口与外部进行通信的。低有效的 CSB 是用于访问寄存器的片选信号。低有效的 FCSB 是用于访问 FIFO 的片选信号。两者不能同时设为低。SCLK 是串口时钟，最快速度可以到 5MHz。无论对于芯片本身，还是外部的 MCU，都是在 SCLK 的下降沿送出数据，在上升沿采集数据。SDIO 是一个双向的脚，用于输入和输出数据。地址和数据部分都是从 MSB 开始传送。

### 2.1 读/写寄存器操作

当访问寄存器的时候，CSB 要拉低。然后首先发送一个 R/W 位，后面跟着 7 位的寄存器地址。外部 MCU 在拉低 CSB 之后，必须等待至少半个 SCLK 周期，才能开始发送 R/W 位。在 MCU 发送出最后一个 SCLK 的下降沿之后，必须等待至少半个 SCLK 周期，再把 CSB 拉高。

需要注意的是，对于图 2 的读寄存器操作，MCU 和 CMT2219B 都会在地址 0 和数据 7 之间产生切换 IO（SDIO）口的行为。此时 CMT2219B 会将 IO 口从输入切换到输出，MCU 会将 IO 口从输出切换到输入。请注意中间虚线的位置，这时强烈建议 MCU 在送出 SCL 的下降沿前，先将 IO 口切换为输入；CMT2219B 在看到下降沿之后，才会将 IO 切换为输出。这就避免了两者的同时输出导致电气冲突的情况。对于某些 MCU 来说，这样的情况可能会导致其复位或出现其它异常行为。

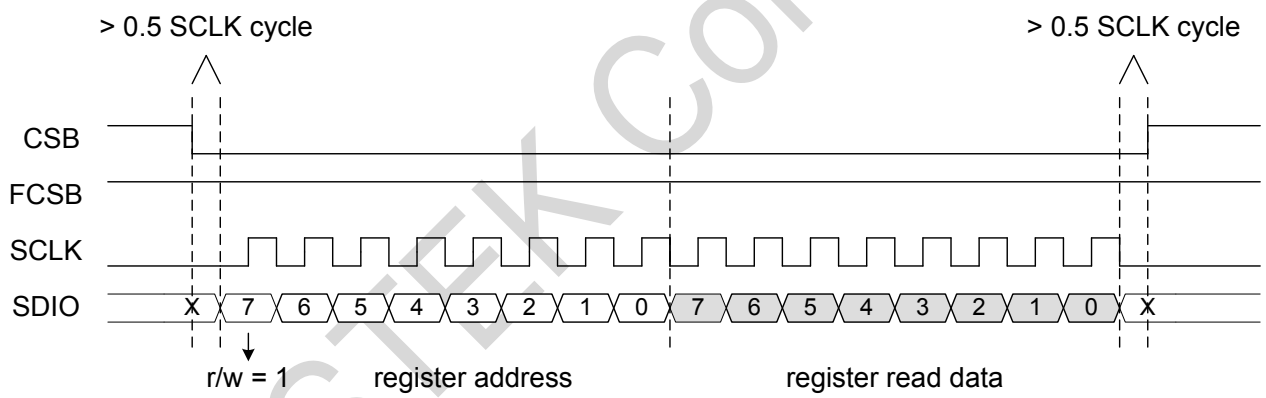


图 2. SPI 读寄存器时序

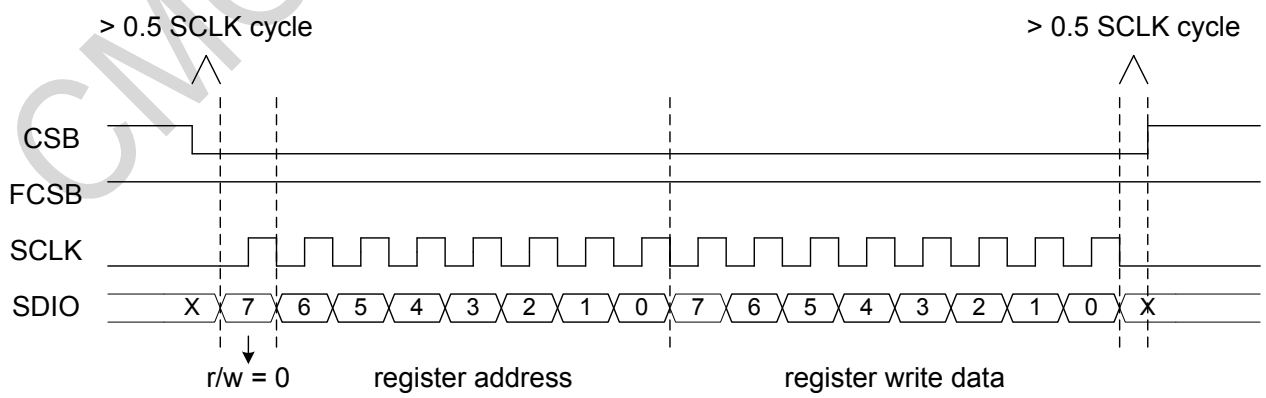


图 3. SPI 写寄存器时序

SPI 读取操作代码示例详见附录 1。

## 2.2 读 FIFO 操作

在 MCU 需要访问 FIFO 的时候，首先要将配置一些寄存器，来设置好 FIFO 的访问模式，以及其它一些工作模式，这将会在《AN167-CMT2219B FIFO 和包格式使用指南.pdf》介绍，这里给出的是时序图。需要注意的是 FCSB 的控制和访问寄存器时对 CSB 的控制略有差异。开始访问的时候，FCSB 要先拉低 1 个时钟周期后，再送出 SCLK 的上升沿。在送出最后一个 SCL 的下降沿后，要过至少 2us 再将 FCSB 拉高。两次连续的读操作之间，FCSB 必须拉高至少 4us。

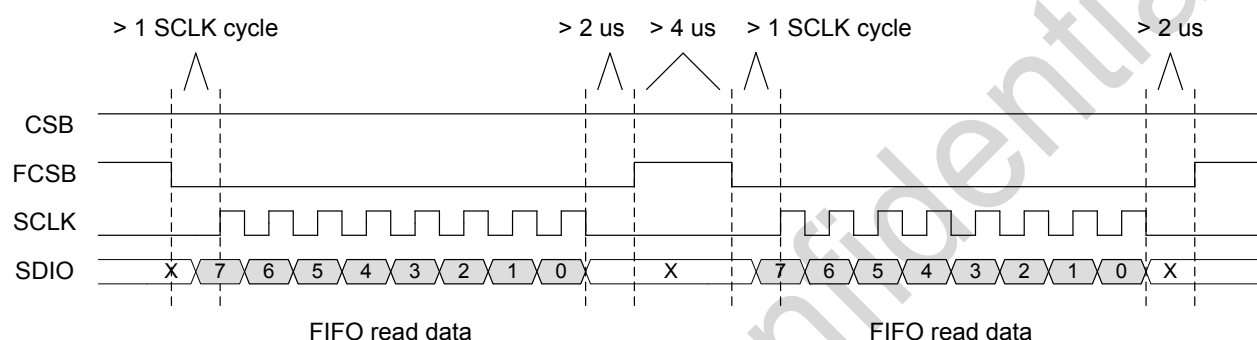


图 4. SPI 读 FIFO 时序



## 3 配置和控制机制

### 3.1 寄存器概览

表 3. CMT2219B 寄存器概览表

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Function	
0x00	RW	CUS_CMT1	用户无须理解，直接用RFPDK生成导入								CMT区	
0x01	RW	CUS_CMT2										
0x02	RW	CUS_CMT3										
0x03	RW	CUS_CMT4										
0x04	RW	CUS_CMT5										
0x05	RW	CUS_CMT6										
0x06	RW	CUS_CMT7										
0x07	RW	CUS_CMT8										
0x08	RW	CUS_CMT9										
0x09	RW	CUS_CMT10										
0x0A	RW	CUS_CMT11										
0x0B	RW	CUS_RSSI										
Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Function	
0x0C	RW	CUS_SYS1	LMT_VTR [1:0]		MIXER_BIAS [1:0]		LNA_MODE [1:0]		LNA_BIAS [1:0]		系统区	
0x0D	RW	CUS_SYS2	LFOSC_RECEN_EN	LFOSC_CAL1_EN	LFOSC_CAL2_EN	RX_TIMER_EN	SLEEP_TIMER_EN	RESV	RX_DC_EN	DC_PAUSE		
0x0E	RW	CUS_SYS3	SLEEP_BYPASS_EN		XTAL_STB_TIME [2:0]		RESV [1:0]		RX_EXIT_STATE [1:0]			
0x0F	RW	CUS_SYS4					SLEEP_TIMER_M [7:0]		SLEEP_TIMER_R [3:0]			
0x10	RW	CUS_SYS5			SLEEP_TIMER_M [10:8]		RX_TIMER_T1_M [7:0]					
0x11	RW	CUS_SYS6										
0x12	RW	CUS_SYS7			RX_TIMER_T1_M [10:8]				RX_TIMER_T1_R [3:0]			
0x13	RW	CUS_SYS8					RX_TIMER_T2_M [7:0]					
0x14	RW	CUS_SYS9			RX_TIMER_T2_M [10:8]				RX_TIMER_T2_R [3:0]			
0x15	RW	CUS_SYS10	COL_DET_EN	COL_OFS_SEL	RX_AUTO_EXIT_DIS	DOUT_MUTE			RX_EXTEND_MODE [3:0]			
0x16	RW	CUS_SYS11	PID_TH_SEL	CCA_INT_SEL [1:0]		RSSI_DET_SEL [1:0]			RSSI_AVG_MODE [2:0]			
0x17	RW	CUS_SYS12	PID_WIN_SEL [1:0]				RESV [5:0]					
Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Function	
0x18	RW	CUS_RF1	用户无须理解，直接用RFPDK生成导入								频率区	
0x19	RW	CUS_RF2										
0x1A	RW	CUS_RF3										
0x1B	RW	CUS_RF4										
0x1C	RW	CUS_RF5										
0x1D	RW	CUS_RF6										
0x1E	RW	CUS_RF7										
0x1F	RW	CUS_RF8										
Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Function	
0x20	RW	CUS_RF9	用户无须理解，直接用RFPDK生成导入								数据率区	
0x21	RW	CUS_RF10										
0x22	RW	CUS_RF11										
0x23	RW	CUS_RF12										
0x24	RW	CUS_FSK1										
0x25	RW	CUS_FSK2										
0x26	RW	CUS_FSK3										
0x27	RW	CUS_FSK4										
0x28	RW	CUS_FSK5										
0x29	RW	CUS_FSK6										
0x2A	RW	CUS_FSK7										
0x2B	RW	CUS_CDR1										
0x2C	RW	CUS_CDR2										
0x2D	RW	CUS_CDR3										
0x2E	RW	CUS_CDR4										
0x2F	RW	CUS_AGC1										
0x30	RW	CUS_AGC2										
0x31	RW	CUS_AGC3										
0x32	RW	CUS_AGC4										
0x33	RW	CUS_OOK1										
0x34	RW	CUS_OOK2										
0x35	RW	CUS_OOK3										
0x36	RW	CUS_OOK4										
0x37	RW	CUS_OOK5										
Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Function	
0x38	RW	CUS_PKT1	RX_PREAM_SIZE [4:0]				RESV [7:0]		PREAM_LEN_UNIT		DATA_MODE [1:0]	基带区
0x39	RW	CUS_PKT2					RESV [7:0]					
0x3A	RW	CUS_PKT3					RESV [7:0]					
0x3B	RW	CUS_PKT4					PREAM_VALUE [7:0]					
0x3C	RW	CUS_PKT5	RESV	SYNC_TOL [2:0]			SYNC_SIZE [2:0]			SYNC_MAN_EN		
0x3D	RW	CUS_PKT6					SYNC_VALUE [7:0]					
0x3E	RW	CUS_PKT7					SYNC_VALUE [15:8]					
0x3F	RW	CUS_PKT8					SYNC_VALUE [23:16]					
0x40	RW	CUS_PKT9					SYNC_VALUE [31:24]					
0x41	RW	CUS_PKT10					SYNC_VALUE [39:32]					
0x42	RW	CUS_PKT11					SYNC_VALUE [47:40]					
0x43	RW	CUS_PKT12					SYNC_VALUE [55:48]					
0x44	RW	CUS_PKT13					SYNC_VALUE [63:56]					
0x45	RW	CUS_PKT14	RESV	PAYLOAD_LEN [10:8]			AUTO_ACK_EN	NODE_LEN_POS_SEL	PAYLOAD_BIT_ORDER	PKT_TYPE		
0x46	RW	CUS_PKT15	RESV	RESV	NODE_FREE_EN	NODE_ERR_MASK	NODE_SIZE [1:0]		NODE_DET_MODE [1:0]			
0x47	RW	CUS_PKT16					NODE_VALUE [7:0]					
0x48	RW	CUS_PKT17					NODE_VALUE [15:8]					
0x49	RW	CUS_PKT18					NODE_VALUE [23:16]					
0x4A	RW	CUS_PKT19					NODE_VALUE [31:24]					
0x4B	RW	CUS_PKT20					NODE_VALUE [39:32]					
0x4C	RW	CUS_PKT21	FEC_TYPE	FEC_EN	CRC_BYTE_SWAP	CRC_BIT_INV	CRC_RANGE		CRC_TYPE [1:0]			
0x4D	RW	CUS_PKT22					CRC_SEED [7:0]					
0x4E	RW	CUS_PKT23					CRC_SEED [15:8]					
0x4F	RW	CUS_PKT24	CRC_BIT_ORDER	WHITEN_SEED [8]	WHITEN_SEED_TYPE	WHITEN_TYPE [1:0]		WHITEN_EN	MANCH_TYPE	MANCH_EN		
0x50	RW	CUS_PKT25					WHITEN_SEED [7:0]					
0x51	RW	CUS_PKT26					RESV [7:0]					
0x52	RW	CUS_PKT27					RESV [7:0]					
0x53	RW	CUS_PKT28					RESV [7:0]					
0x54	RW	CUS_PKT29	RESV	FIFO_TH [6:0]								
Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Function	
0x55	RW	CUS_RESV1	保留区，用户无需写入								保留区	
0x56	RW	CUS_RESV1										
0x57	RW	CUS_RESV1										
0x58	RW	CUS_RESV1										
0x59	RW	CUS_RESV1										
0x5A	RW	CUS_RESV1										
0x5B	RW	CUS_RESV1										
0x5C	RW	CUS_RESV1										
0x5D	RW	CUS_RESV1										
0x5E	RW	CUS_RESV1										
Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Function	
0x5F	RW	CUS_LBD	LBD_TH [7:0]								LBD区	

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Function	
0x60	RW	CUS_MODE_CTL			CHIP_MODE_SWT [7:0]						控制区1	
0x61	RW	CUS_MODE_STA	RESV [1:0]		RSTN_IN_EN	CFG_RETAIN		CHIP_MODE_STA [3:0]				
0x62	RW	CUS_EN_CTL	RESV [1:0]		RESV	FIFO_AUTO_CLR_DIS		RESV [3:0]				
0x63	RW	CUS_FREQ_CHNL			FH_CHANNEL [7:0]							
0x64	RW	CUS_FREQ_OFS			FH_OFFSET [7:0]							
0x65	RW	CUS_IO_SEL	RESV [1:0]		GPIO3_SEL [1:0]		GPIO2_SEL [1:0]		GPIO1_SEL [1:0]			
0x66	RW	CUS_INT1_CTL	RESV [3:0]		INT_POLAR		INT1_SEL [4:0]					
0x67	RW	CUS_INT2_CTL	RESV		LFOSC_OUT_EN	RESV		INT2_SEL [4:0]				
0x68	RW	CUS_INT_EN	SL_TMO_EN	RX_TMO_EN		RESV	PREAM_OK_EN	SYNC_OK_EN	NODE_OK_EN	CRC_OK_EN		PKT_DONE_EN
0x69	RW	CUS_FIFO_CTL	RESV [2:0]		RESV		FIFO_AUTO_CLR_DIS	RESV [1:0]		FIFO_MERGE_EN		RESV
0x6A	W	CUS_INT_CLR1	RESV [1:0]		SL_TMO_FLG		RX_TMO_FLG		RESV [1:0]	SL_TMO_CLR		RX_TMO_CLR
Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Function	
0x6B	W	CUS_INT_CLR2	RESV [1:0]		LBD_CLR		PREAM_OK_CLR	SYNC_OK_CLR	NODE_OK_CLR	CRC_OK_CLR	PKT_DONE_CLR	
0x6C	W	CUS_FIFO_CLR	RESV [1:0]		RESV [4:0]		FIFO_RESTORE		FIFO_CLR_RX		RESV	
0x6D	R	CUS_INT_FLAG	LBD_FLG	COL_ERR_FLG	PKT_ERR_FLG	PREAM_OK_FLG	SYNC_OK_FLG	NODE_OK_FLG	CRC_OK_FLG	PKT_OK_FLG	控制区2	
0x6E	R	CUS_FIFO_FLAG	RESV	RX_FIFO_FULL_FLG	RX_FIFO_NMTY_FLG	RX_FIFO_TH_FLG	RX_FIFO_OVF_FLG		RESV [2:0]			
0x6F	R	CUS_RSSI_CODE						RSSI_CODE [7:0]				
0x70	R	CUS_RSSI_DBM						RSSI_DBM [7:0]				
0x71	R	CUS_LBD_RESULT						LBD_RESULT [7:0]				

外部 MCU 对芯片的配置和控制，都是基于使用 SPI 来访问一系列的寄存器完成的。从表格可以看到，地址从 0x00 到 0x71，其中可以分成 3 个大区去理解，分别是：配置区（其中包括 7 个子区，包括保留区），控制区 1，和控制区 2。下面做详细的介绍。

首先，对 3 个区来说，地址是连续的，操作方式无本质区别，都是使用 SPI 按照访问寄存器的时序进行直接读写操作。但是从功能和使用方式来说，3 个区有不同的作用，如下所示：

表 4. CMT2219B 寄存器区域划分表

区域	地址	功能描述
配置区	0x00– 0x5F	<p>这个区域用于对芯片进行配置，可配置的内容包括了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CMT 内部使用的隐藏属性</li> <li>2. 系统运作</li> <li>3. RF 特性</li> <li>4. FSK 解调</li> <li>5. 时钟恢复</li> <li>6. AGC 特性</li> <li>7. OOK 解调</li> <li>8. 包格式和编解码方式</li> </ol> <p>寄存器的值既可以来自于 RFPDK，也可以由客户自己在应用过程中根据自己的需求去更改。一般来说，除了个别关于 RF 频率或者数据率的配置，有可能需要在应用中进行多次配置，其余大部分寄存器，只需要在初始化过程中配置一次就可以了。</p>
控制区 1	0x60 – 0x6A	<p>这个区域用于在应用过程当中实时控制芯片。可控制的内容包括了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 芯片状态切换</li> <li>2. 特殊功能的配置</li> <li>3. 手动跳频的频道切换</li> <li>4. IO 控制</li> <li>5. 中断使能</li> <li>6. FIFO 的工作模式配置</li> <li>7. 芯片状态相关中断的控制</li> </ol> <p>控制区 1 在 SLEEP 状态下都是可以保存的，只要电池不断电，芯片不进行复位操作，配置好的内容不会丢失。</p>
控制区 2	0x6B – 0x71	<p>这个区域是提供给客户用来控制芯片的。可控制的内容包括了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 包和 FIFO 先关中断的控制</li> <li>2. FIFO 的控制</li> </ol>

区域	地址	功能描述
		3. RSSI 值的读取 4. LBD 功能的控制 控制区 2 在 SLEEP 状态下是不可保存的，所有配置好的值，以及可读取的值在 SLEEP 时都会消失，用户需要注意。

### 3.2 工作状态切换

外部 MCU 可以通过访问下面这些控制区 1 的寄存器来切换和查询芯片的工作状态：

表 5. 切换状态的寄存器

寄存器名	位数	R/W	比特名	功能说明
CUS_MODE_CTL (0x60)	7:0	RW	CHIP_MODE_SWT<7:0>	状态切换的命令： 00000010: go_stby 00000100: go_rfs 00001000: go_rx 00010000: go_sleep 其余值：不允许发送。
CUS_MODE_STA (0x61)	3:0	RW	CHIP_MODE_STA<3:0>	芯片状态： 0000: IDLE 0001: SLEEP 0010: STBY 0011: RFS 0101: RX 1000: ERROR 1001: CAL 其余值：无效 LOCKING 状态是指 PLL 正在锁定的状态，当锁定完成后，就会继续进入 TX/RX 状态。 CAL 状态就是校正状态，芯片不会长期停留在校正状态，因此用户通常是查询不到 CAL 状态的。

状态的切换图如下所示，LOCKING 和 CAL 状态都没有出现在下面的图中，因为在正常情况下，它们都是一个短暂的过程，用户不一定可通过串口查询得到（也有可能查询得到，决定于串口的查询速度）。用户必须在初始化中把控制区的寄存器 LOCKING\_EN 强制为 1，让 LOCKING 状态有效。如果将 LOCKING\_EN 设为 0，意味着没有 LOCKING 状态，系统默认等待 100 us 就进入 RX 状态，但这样 PLL 有可能会未锁定，导致发射或接收错误。因此 LOCKING\_EN 在正常情况下一定要设为 1。

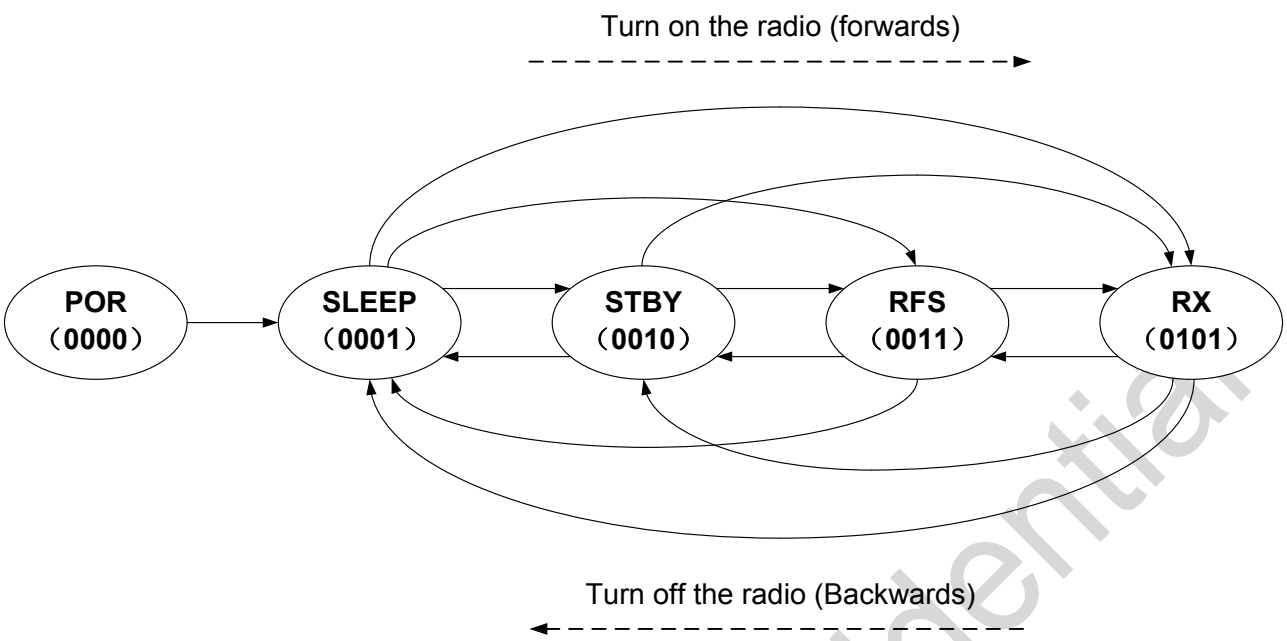


图 5. CMT2219B 状态切换图

表 6. CMT2219B 状态和模块开启表

状态	二进制码	切换命令	开启模块	可选择开启模块
IDLE	0000	soft_rst	SPI, POR	无
SLEEP	0001	go_sleep	SPI, POR, FIFO	LFOSC, Sleep Timer
STBY	0010	go_stby	SPI, POR, XTAL, FIFO	无
RFS	0011	go_rfs	SPI, POR, XTAL, PLL, FIFO	无
RX	0101	go_rx	SPI, POR, XTAL, PLL, LNA+MIXER+IF, FIFO	Rx Timer

MCU 在发送 go\_\*命令之后，芯片有时需要等待一定的时间才能给成功切换状态，下面会分别说明每个状态以及切换需要等待的时间。

■ IDLE 状态与上电流程

芯片在 VDD 上电后，通常需要等待大概 1 ms 的时间，POR 才会释放。POR 释放之后，晶体也会起振，起振所需的时间在 200 us - 1 ms 之间，根据晶体本身特性而定；晶体起振后，还需要等待输出时钟的频率和周期稳定后系统才能开始工作，稳定的时间也是根据晶体本身特性而定，用户可以通过写入 XTAL\_STB\_TIME <2:0>进行设置（这个时间要比晶体稳定的时间长），默认时间是 2.48 ms。通常情况下，用户不容易观察到晶体所需要的稳定时间，因此把这个参数设置为最长的 2.48 ms，可以覆盖绝大部分不同类型的晶体。

在晶体稳定之前，芯片都会停留在 IDLE 状态。在晶体的稳定之后，芯片就会离开 IDLE，开始做各个模块的校正。芯片完成校正后就会停留在 SLEEP，等待用户进行初始化配置。在任何时候，只要进行软复位，芯片就会回到 IDLE 并重新进行一次上电流程。

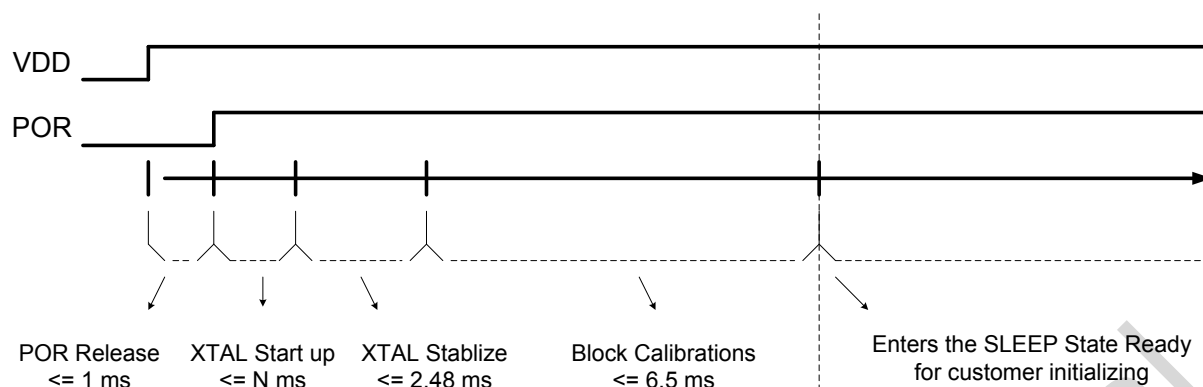


图 6. CMT2219B 上电流程图

Block Calibrations 里面包含了 LFOSC 的校正，可保证 LFOSC 的频率误差小于 1%。LFOSC 主要用于驱动 Sleep Timer，如果不需要使用 Sleep Timer，又或者不介意 Sleep Timer 的精度低一点，就可以将 LFOSC 的校正关闭。关掉 LFOSC 校正的方法是，用户在配置阶段（下面有介绍）将 LFSOC\_CAL1\_EN 和 LFOSC\_CAL2\_EN 配置成 0。那么下一次软复位之后，LFOSC 校正功能就会关闭，可以节省大约 5ms 的校正时间。但是无论如何，第一次上电还是会默认做一次 LFOSC 校正。

## ■ SLEEP 状态

在 SLEEP 下芯片的功耗是最低的，几乎所有的模块都关闭了。SPI 是开启的，配置区和控制区 1 的寄存器会被保存，FIFO 之前被填入的内容，也会保持不变。但是，用户不能操作 FIFO，不能更改寄存器内容。如果用户打开了定时唤醒的功能，那么 LFOSC 和睡眠计数器就会开启并工作。从 IDLE 切换到 SLEEP 所需要的时间就是上面介绍的上电流程时间。从其余状态切换到 SLEEP 都会立即完成。

## ■ STBY 状态

在 STBY 下，晶体开启了，数字电路的 LDO 也会开启，电流会稍微增加，FIFO 可以被操作。用户可以选择是否输出 CLK0（系统时钟）到 PIN 上。由于晶体以及 LDO 的开启，所以相比起 SLEEP，从 STBY 切换到接收所需要的时间都会比较短。从 SLEEP 切换到 STBY 需要等待晶体开启和稳定的时间后才能完成。从其他状态切换到 STBY 会立即完成。

## ■ RFS 状态

RFS 是切换到 RX 之前的一个过渡状态，除了接收机的 RF 模块是关闭之外，其它模块都开启了，电流会比 STBY 大。从 STBY 切换到 RFS 大概需要 350us 的 PLL 校正和稳定时间，从 SLEEP 切换到 RFS 就需要加上晶体启动和稳定的时间，从其它状态切换到 RFS 会立即完成。

## ■ RX 状态

在 RX 所有关于接收机的模块都会打开。从 RFS 切换到 RX 只需要 20us。从 STBY 切换到 RX 需要加上 350us 的 PLL 校正和稳定时间。从 SLEEP 切换到 RX 需要加上晶体启动和稳定的时间。

## ■ LOCKING 状态

这是等待 PLL 锁定的状态，通常锁定时间为 50 – 200 us 不等，用户需要将在初始化中 LOCKING\_EN 比特配置为 1 来使能这个状态。另外，由于射频芯片应用环境极其复杂，系统中有可能因为某些特殊情况造成芯片异常，例如电源突变，偶发性的强静电和电磁干扰等等。在用户发送 go\_rx 或 go\_rfs 命令后，如果遇到这些偶发性事件导致芯片异常，CMT2219B 就会因无法锁定而长期停留在 LOCKING 状态，而不继续进入目标状态。这时 MCU 可以发送

go\_stby 命令（接收机此时只能识别 go\_stby 命令）让芯片回到 STBY 状态，然后再次重新发送命令来进行状态切换，又或者可以发送软复位命令来复位 CMT2219B。

CMT2219B 状态切换库函数代码示例详见附录 3。

更多关于状态切换的注意事项，请参考《AN198-CMT2300A-CMT2119B-CMT2219B 状态切换注意事项》。

### 3.3 软复位（Softrst）

CMT2219B 的软复位，是通过用 SPI 将 0xFF 写入地址 0x7F 实现的。芯片收到这个命令后，会立即进行复位操作，回到 IDLE 状态，并立即重新进行芯片初始化流程。所以用户发送软复位命令后，是查询不到 IDLE 状态的，因为这个状态一闪而过。

### 3.4 RFPDK 简介

RFPDK 为 CMOSTEK 提供的用于配置或烧录 RF 芯片的软件工具，在 Windows 环境安装运行。对于 CMT2219B 来说，RFPDK 的作用是通过用户在界面上输入的参数，生成寄存器配置文件。用户可将该文件导入 MCU 程序来进行寄存器配置。CMT2219B 的配置思路是，在芯片初始化过程中，用户先通过使用 RFPDK 来生成寄存器配置文件，对芯片进行初始化配置。然后，根据应用需要，用户可以在应用程序中对芯片的某些特定的寄存器进行灵活的配置和控制。因此，用户只需要懂得操作 RFPDK，以及选择性地理解他们需要理解的寄存器就行了。之前的章节对寄存器做了一个简单介绍。这个章节会对 RFPDK 做一个简单介绍，然后在后续的章节介绍如何结合两者开展配置工作。下面是 RFPDK 的截图：

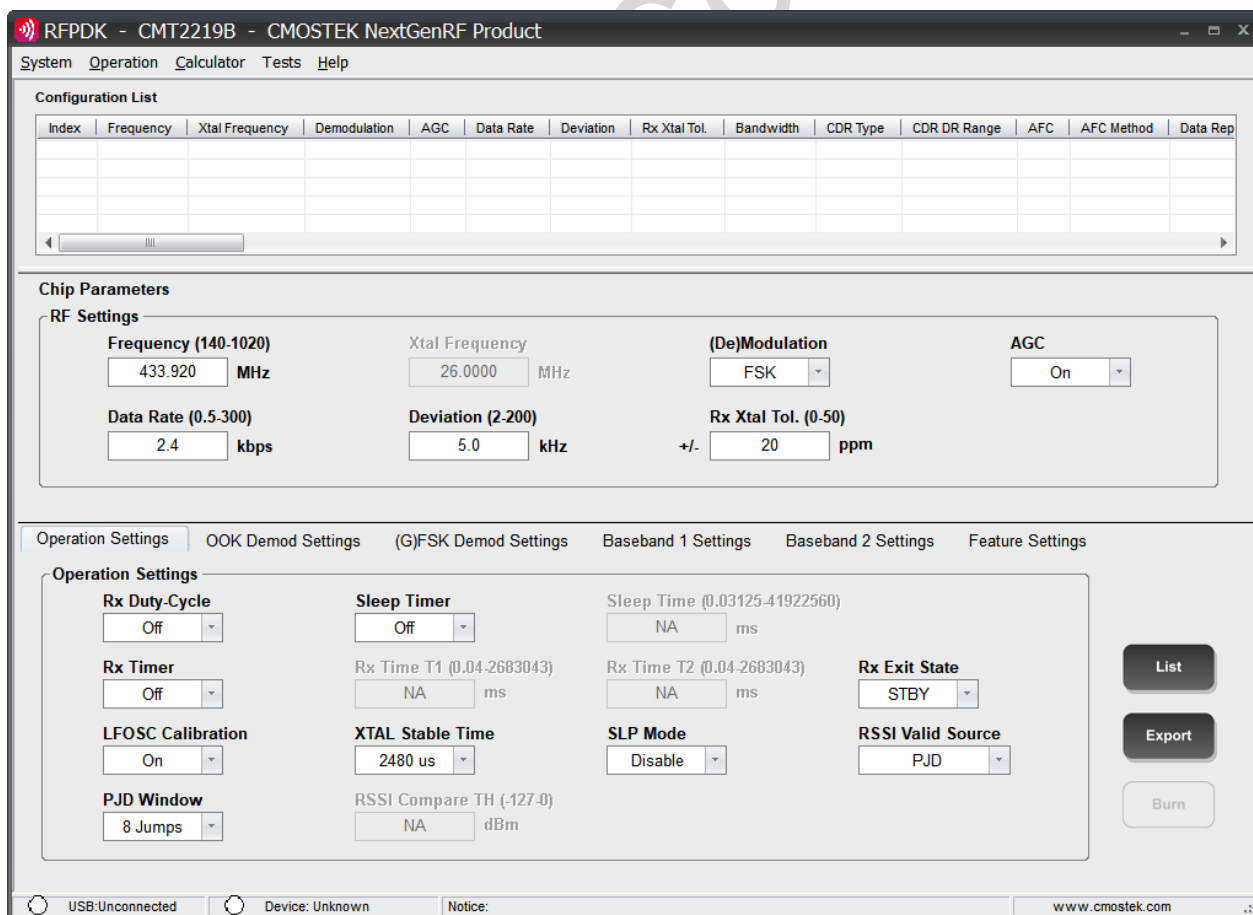


图 7. CMT2219B RFPDK

界面上，需要用户输入的有 7 个主要板块：

表 7. RFPDK 的主要板块

RFPDK 板块	配置参数内容	RFPDK 输入参数与寄存器的关系
RF Settings	频率和数据率等 RF 参数	输入参数进行复杂的计算后生成寄存器内容，用户无需理解寄存器内容
Operation Settings	系统运行参数	输入参数与寄存器一一对应，用户可以理解
OOK Demod Settings	OOK 解调参数	输入参数进行复杂的计算后生成寄存器内容，用户无需理解寄存器内容，一般情况用户可使用默认参数
FSK Demod Settings	FSK 解调参数	输入参数进行复杂的计算后生成寄存器内容，用户无需理解寄存器内容，一般情况用户可使用默认参数
Baseband 1 Settings	基带编解码和 FIFO 等参数	输入参数与寄存器一一对应，用户可以理解
Baseband 2 Settings	基带包格式参数	输入参数与寄存器一一对应，用户可以理解
Feature Settings	其余功能参数	输入参数与寄存器一一对应，用户可以理解

下面是生成的配置文件的实例。

首先在文件的上部的注释，用于确认当前成功生成的配置信息。这部分通常是查错时使用，一般情况下用户不需要太关注。

```

;-----
; CMT2219B Configuration File
; Generated by CMOSTEK RFPDK 1.46 Beta
; 2017.10.12 15:29
;-----
; Mode = Advanced
; Part Number = CMT2219B
; Frequency = 433.920 MHz
; Xtal Frequency = 26.0000 MHz
; Demodulation = FSK
; AGC = On
; Data Rate = 2.4 kbps
; Deviation = 5.0 kHz
; Rx XtalTol. = 20 ppm
; Bandwidth = Auto-Select kHz
; CDR Type = Counting
; CDR DR Range = NA
; AFC = On
; AFC Method = Auto-Select
; Data Representation = 0:F-low 1:F-high
; Rx Duty-Cycle = Off
; Sleep Timer = Off
; Sleep Time = NA
; Rx Timer = Off
; Rx Time T1 = NA
; Rx Time T2 = NA
; Rx Exit State = STBY
; SLP Mode = Disable
; RSSI Valid Source = PJD
; PJD Window = 8 Jumps
; LFOSC Calibration = On
; Xtal Stable Time = 2480 us

```



; RSSI Compare TH	= NA
; Data Mode	= Packet
; Whitening	= Disable
; Whiten Type	= NA
; Whiten Seed Type	= NA
; Whiten Seed	= NA
; Manchester	= Disable
; Manchester Type	= NA
; FEC	= Disable
; FEC Type	= NA
; Packet Type	= Fixed Length
; Node-Length Position	= NA
; Payload Bit Order	= Start from msb
; Preamble Rx Size	= 2
; Preamble Value	= 170
; Preamble Unit	= 8-bit
; Sync Size	= 2-byte
; Sync Value	= 11732
; Sync Tolerance	= None
; Sync Manchester	= Disable
; Node ID Size	= NA
; Node ID Value	= NA
; Node ID Mode	= None
; Node ID Err Mask	= Disable
; Node ID Free	= Disable
; Payload Length	= 32
; CRC Options	= None
; CRC Seed	= NA
; CRC Range	= NA
; CRC Swap	= NA
; CRC Bit Invert	= NA
; CRC Bit Order	= NA
; Dout Mute	= Off
; Dout Adjust Mode	= Disable
; Dout Adjust Percentage	= NA
; Collision Detect	= Off
; Collision Detect Offset	= NA
; RSSI Detect Mode	= Always
; RSSI Filter Setting	= No Filtering
; RF Performance	= High
; LBD Threshold	= 2.4 V
; RSSI Offset	= 26
; RSSI Offset Sign	= 1

文件的后半部分，就是用户需要导入 MCU 程序的寄存器配置内容，用 16 进制表示。为了用户使用方便，工具会自动将所有寄存器的内容划分成 7 个区，地址范围是 0x00 – 0x5F，为了方便阅读，下面用列表的方式显示 6 个区的内容，排除了可以被用户忽略的保留区（0x55 – 0x5F）。



-----  
 ; The following are the Register contents  
 -----

[CMT Bank]		[System Bank]		[Frequency Bank]		[Data Rate Bank]		[Baseband Bank]		[LBD Bank]	
Addr	Value	Addr	Value	Addr	Value	Addr	Value	Addr	Value	Addr	Value
0x00	0x02	0x0C	0xAE	0x18	0x42	0x20	0x32	0x38	0x12	0x5F	0x7F
0x01	0x66	0x0D	0xE0	0x19	0x71	0x21	0x18	0x39	0x08		
0x02	0xEC	0x0E	0x70	0x1A	0xCE	0x22	0x00	0x3A	0x00		
0x03	0x1C	0x0F	0x00	0x1B	0x1C	0x23	0x99	0x3B	0xAA		
0x04	0xF0	0x10	0x00	0x1C	0x42	0x24	0xC1	0x3C	0x02		
0x05	0x80	0x11	0xF4	0x1D	0x5B	0x25	0x9B	0x3D	0x00		
0x06	0x14	0x12	0x10	0x1E	0x1C	0x26	0x06	0x3E	0x00		
0x07	0x08	0x13	0xE2	0x1F	0x1C	0x27	0x0A	0x3F	0x00		
0x08	0x91	0x14	0x42			0x28	0x9F	0x40	0x00		
0x09	0x02	0x15	0x20			0x29	0x39	0x41	0x00		
0x0A	0x02	0x16	0x00			0x2A	0x29	0x42	0x00		
0x0B	0xD0	0x17	0x81			0x2B	0x29	0x43	0xD4		
						0x2C	0xC0	0x44	0x2D		
						0x2D	0x51	0x45	0x00		
						0x2E	0x2A	0x46	0x1F		
						0x2F	0x53	0x47	0x00		
						0x30	0x00	0x48	0x00		
						0x31	0x00	0x49	0x00		
						0x32	0xB4	0x4A	0x00		
						0x33	0x00	0x4B	0x00		
						0x34	0x00	0x4C	0x00		
						0x35	0x01	0x4D	0x00		
						0x36	0x00	0x4E	0x00		
						0x37	0x00	0x4F	0x60		
								0x50	0xFF		
								0x51	0x01		
								0x52	0x00		
								0x53	0x1F		
								0x54	0x10		

最后一部分是用于工具自身校验的 CRC 值，用户可以忽略。

-----  
 ; The following is the CRC result for  
 ; the above Register contents  
 -----

0x0E6A

### 3.5 芯片初始化流程

客户需要用 RFPDK 生成配置区（0x00 – 0x5F）的内容，以备 MCU 用来做初始配置。芯片上电或者复位之后会自动进入 SLEEP 等待 MCU 操作。MCU 可以按照以下的初始化流程来操作：

1. 在 MCU 准备好工作后，发送一次软复位，等待 20 ms。
2. 确认芯片完成了复位并停留在 SLEEP 状态。
3. 发送 go\_stby 命令并确认芯片进入了 STBY 状态。
4. 将 RFPDK 生成的寄存器内容写入配置区，地址是 0x00 – 0x5F。
5. 用户需要将配置区 0x09 CUS\_CMT10<2:0>的 3 比特配置成 0b010，这个寄存器其余的比特维持不变。如果使用 RFPDK 1.46（含）之后导出的配置区参数，就可以忽略这一步。
6. 如果不需要使用 SLEEP TIMER，将 RECAL\_LFOSC\_EN, LFSOC\_CAL1\_EN 和 LFOSC\_CAL2\_EN 配置

成 0。

7. 如果芯片在应用中需要使用 RX 的快速手动跳频, 请参考《AN197-CMT2300A-CMT2119B-CMT2219B 快速手动跳频》介绍的方法, 在《CMT2300A-CMT2219B 跳频计算表》将 Initial AFC\_OVF\_TH<7:0>的值填入 0x27 CUS\_FSK4 寄存器中。如果只使用 TX 跳频, 或者不使用跳频, 可跳过这一步。
8. 按照实际需要, 设置好控制区 1 (0x60 – 0x6A) 的寄存器, 将 RSTN\_IN\_EN 设置为 0, 将 LOCKING\_EN 设置为 1。
9. 将 CUS\_MODE\_STA (0x61) 寄存器的第 4 个比特 CFG\_RETAIN 配置成 1, 这个比特会让 0x00 – 0x5F 整个配置区的值不会被软复位擦除掉。
10. 发送 go\_sleep 命令, 这个动作让寄存器配置生效。

初始化完成后, 就可以开始工作了。往后要更改全部或者部分的寄存器, 也要让芯片安全地切换并停留在 STBY 状态, 才可以配置, 完成后要切换到 SLEEP 让其生效。无论任何时候要更改配置区的寄存器, 都要按照这个步骤进行配置。

另外, 如何当前芯片处于全自动的 Duty Cycle 工作模式, MCU 必须先安全地让芯片退出 Duty Cycle 模式, 然后按上面介绍的流程去配置。关于进入和退出 Duty Cycle 模式的操作细节, 在《AN164-CMT2219B 低功耗模式使用指南》有详细介绍。CMT2219B 初始化代码操作详见附录 4。

### 3.6 配置区的功能划分

如前面提到, 整个配置区按照功能被划分成 7 个片区, 与 RFPDK 生成的寄存器文件划分的区域一一对应。当用户需要更改某一项功能的时候, 就根据使用指引, 直接将对应的区域修改就可以了, 不需要牵涉到别的寄存器, 也不需去研究明白具体某个寄存器的内容, 因为这些内容都是用 RFPDK 配置生成的。

例如, 用户希望在应用中修改数据率, 就先用 RFPDK 配置好要使用的数据率, 然后导出整个寄存器配置内容, 再将数据率区对应的内容摘取出来作为一个数组写在 MCU 程序里, 到程序需要修改数据率的时候, 就将这部分内容直接写入芯片对应的寄存器地址就可以了。

下面的列表, 分别给出 FSK 和 OOK 模式下 7 个区是如何划分的。两者的主要区别在于数据率区的划分。

表 8. CMT2219B FSK 模式下寄存器配置区划分表

区域	地址	RFPDK 生成文件的区域名称
CMT 区	0x00 – 0x0B	CMT Bank
系统区	0x0C – 0x17	System Bank
频率区	0x18 – 0x1F	Frequency Bank
数据率区	需填写区: 0x20 – 0x32	Data Rate Bank
	可忽略区: 0x33– 0x37	
基带区	0x38 – 0x54	Baseband Bank
保留区	0x55 – 0x5E	Reserve Bank
LBD 区	0x5F	LBD Bank

表 9. CMT2219B OOK 模式下寄存器配置区划分表

区域	地址	RFPDK 生成文件的区域名称
CMT 区	0x00 – 0x0B	CMT Bank
系统区	0x0C – 0x17	System Bank
频率区	0x18 – 0x1F	Frequency Bank
数据率区	需填写区: 0x20 – 0x23	Data Rate Bank
	可忽略区: 0x24– 0x2A	
	需填写区: 0x2B – 0x37	
基带区	0x38 – 0x54	Baseband Bank
保留区	0x55 – 0x5E	Reserve Bank
LBD 区	0x5F	LBD Bank

表中的可忽略区，指的是用户无需进行配置的区域。下面简单介绍一下每一个区的内容，其中 CMT 区，频率区和数据率区的寄存器用户无须理解，直接导入 RFPDK 生成的参数即可。

### 3.6.1 CMT 区（0x00 – 0x0B）

CMT 区是给 CMOSTEK 内部使用的，用户可使用 RFPDK 生成的内容直接填写。

表 10. CMT 区

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x00	RW	CUS_CMT1	用户无须理解，直接用RFPDK生成导入							
0x01	RW	CUS_CMT2								
0x02	RW	CUS_CMT3								
0x03	RW	CUS_CMT4								
0x04	RW	CUS_CMT5								
0x05	RW	CUS_CMT6								
0x06	RW	CUS_CMT7								
0x07	RW	CUS_CMT8								
0x08	RW	CUS_CMT9								
0x09	RW	CUS_CMT10								
0x0A	RW	CUS_CMT11								
0x0B	RW	CUS_RSSI								

### 3.6.2 系统区（0x0C – 0x17）

表 11. 系统区

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0x0C	RW	CUS_SYS1	LMT_VTR [1:0]		MIXER_BIAS [1:0]		LNA_MODE [1:0]		LNA_BIAS [1:0]			
0x0D	RW	CUS_SYS2	LFOSC_RECAL_EN	LFOSC_CAL1_EN	LFOSC_CAL2_EN	RX_TIMER_EN	SLEEP_TIMER_EN	RESV	RX_DC_EN	DC_PAUSE		
0x0E	RW	CUS_SYS3	SLEEP_BYPASS_EN	XTAL_STB_TIME [2:0]			RESV [1:0]		RX_EXIT_STATE [1:0]			
0x0F	RW	CUS_SYS4	XTAL_STB_TIME [2:0]				SLEEP_TIMER_M [7:0]		RESV [1:0]			
0x10	RW	CUS_SYS5					SLEEP_TIMER_M [10:8]				SLEEP_TIMER_R [3:0]	
0x11	RW	CUS_SYS6					RX_TIMER_T1_M [10:8]				RX_TIMER_T1_R [3:0]	
0x12	RW	CUS_SYS7					RX_TIMER_T1_M [10:8]				RX_TIMER_T1_R [3:0]	
0x13	RW	CUS_SYS8					RX_TIMER_T2_M [10:8]				RX_TIMER_T2_R [3:0]	
0x14	RW	CUS_SYS9					RX_TIMER_T2_M [10:8]				RX_TIMER_T2_R [3:0]	
0x15	RW	CUS_SYS10	COL_DET_EN	COL_OFS_SEL	RX_AUTO_EXIT_DIS	DOUT_MUTE	RX_EXTEND_MODE [3:0]					
0x16	RW	CUS_SYS11	PID_TH_SEL	CCA_INT_SEL [1:0]	CLKOUT_EN	RSSI_DET_SEL [1:0]		CLKOUT_DIV [4:0]		RSSI_AVG_MODE [2:0]		
0x17	RW	CUS_SYS12	E1D_MIN_SEL [1:0]		CLKOUT_EN		CLKOUT_DIV [4:0]		RSSI_AVG_MODE [2:0]			

系统区的参数负责对系统运转模式以及一些系统 Feature 进行控制，例如是否开启 SLEEP TIMER，是否开启 DUTY CYCLE，如何利用 RSSI 或者 PJD（相位跳变检测）来进行超低功耗接收。

### 3.6.3 频率区（0x18 – 0x1F）

频率区负责配置 RX 频点。用户可使用 RFPDK 生成的内容直接填写。如果用户希望/application过程当中改变

频点，有两种做法：

1. 使用 RFPDK 生成对应各频点的参数，更改频点时重新写入整个频率区的寄存器。
2. 以初始化时频率区设置的频点作为一个基础频点，然后使用快速手动跳频机制去切换新的频点。

表 12. 频率区

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x18	RW	CUS_RF1	用户无须理解，直接用RFPDK生成导入							
0x19	RW	CUS_RF2								
0x1A	RW	CUS_RF3								
0x1B	RW	CUS_RF4								
0x1C	RW	CUS_RF5								
0x1D	RW	CUS_RF6								
0x1E	RW	CUS_RF7								
0x1F	RW	CUS_RF8								

### 3.6.4 数据率区（0x20 – 0x37）

如前面介绍，数据率区的地址划分要分 FSK 和 OOK 两种情况，可忽略的部分为用户无须写入的部分。

数据率区要配置的内容很多，因为不同的数据率会影响到 FSK 或 OOK 的解调参数，还有时钟恢复，以及 AGC 的配置，因此覆盖了比较多的地址。如果用户想在应用程序中改变数据率，需要预先储存 RFPDK 生成的对应数据率区的参数，然后写入整个数据率区的内容（可忽略区除外）。

表 13. 数据率区

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x20	RW	CUS_RF9	用户无须理解，直接用RFPDK生成导入							
0x21	RW	CUS_RF10								
0x22	RW	CUS_RF11								
0x23	RW	CUS_RF12								
0x24	RW	CUS_FSK1								
0x25	RW	CUS_FSK2								
0x26	RW	CUS_FSK3								
0x27	RW	CUS_FSK4								
0x28	RW	CUS_FSK5								
0x29	RW	CUS_FSK6								
0x2A	RW	CUS_FSK7								
0x2B	RW	CUS_CDR1								
0x2C	RW	CUS_CDR2								
0x2D	RW	CUS_CDR3								
0x2E	RW	CUS_CDR4								
0x2F	RW	CUS_AGC1								
0x30	RW	CUS_AGC2								
0x31	RW	CUS_AGC3								
0x32	RW	CUS_AGC4								
0x33	RW	CUS_OOK1								
0x34	RW	CUS_OOK2								
0x35	RW	CUS_OOK3								
0x36	RW	CUS_OOK4								
0x37	RW	CUS_OOK5								

### 3.6.5 基带区 (0x38 – 0x54)

表 14. 基带区

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x38	RW	CUS_PKT1	RX_PREAM_SIZE [4:0]					PREAM_LENG_UNIT	DATA_MODE [1:0]	
0x39	RW	CUS_PKT2	RESV [7:0]							
0x3A	RW	CUS_PKT3	RESV [7:0]							
0x3B	RW	CUS_PKT4	PREAM_VALUE [7:0]							
0x3C	RW	CUS_PKT5	RESV	SYNC_TOL [2:0]			SYNC_SIZE [2:0]		SYNC_MAN_EN	
0x3D	RW	CUS_PKT6	SYNC_VALUE [7:0]							
0x3E	RW	CUS_PKT7	SYNC_VALUE [15:8]							
0x3F	RW	CUS_PKT8	SYNC_VALUE [23:16]							
0x40	RW	CUS_PKT9	SYNC_VALUE [31:24]							
0x41	RW	CUS_PKT10	SYNC_VALUE [39:32]							
0x42	RW	CUS_PKT11	SYNC_VALUE [47:40]							
0x43	RW	CUS_PKT12	SYNC_VALUE [55:48]							
0x44	RW	CUS_PKT13	SYNC_VALUE [63:56]							
0x45	RW	CUS_PKT14	RESV	PAYLOAD_LENG [10:8]			AUTO_ACK_EN	NODE_LENG_POS_SEL	PAYLOAD_BIT_ORDER	PKT_TYPE
0x46	RW	CUS_PKT15	PAYLOAD_LENG [7:0]							
0x47	RW	CUS_PKT16	RESV	RESV	NODE_FREE_EN	NODE_ERR_MASK	NODE_SIZE [1:0]		NODE_DET_MODE [1:0]	
0x48	RW	CUS_PKT17	NODE_VALUE [7:0]							
0x49	RW	CUS_PKT18	NODE_VALUE [15:8]							
0x4A	RW	CUS_PKT19	NODE_VALUE [23:16]							
0x4B	RW	CUS_PKT20	NODE_VALUE [31:24]							
0x4C	RW	CUS_PKT21	FEC_TYPE	FEC_EN	CRC_BYTE_SWAP	CRC_BIT_INV	CRC_RANGE	CRC_TYPE [1:0]		CRC_EN
0x4D	RW	CUS_PKT22	CRC_SEED [7:0]							
0x4E	RW	CUS_PKT23	CRC_SEED [15:8]							
0x4F	RW	CUS_PKT24	CRC_BIT_ORDER	WHITEN_SEED [8]	WHITEN_SEED_TYPE	WHITEN_TYPE [1:0]		WHITEN_EN	MANCH_TYPE	MANCH_EN
0x50	RW	CUS_PKT25	WHITEN_SEED [7:0]							
0x51	RW	CUS_PKT26	RESV [7:0]							
0x52	RW	CUS_PKT27	RESV [7:0]							
0x53	RW	CUS_PKT28	RESV [7:0]							
0x54	RW	CUS_PKT29	FIFO_AUTO_RES_EN	FIFO_TH [6:0]						

基带区主要就是用于配置接收数据的包格式和编解码，还有一部分 FIFO 的配置（FIFO 的使用模式和控制寄存器主要放在控制区）。这部分的内容与 RFPDK 的参数一一对应，用户需要详细了解后进行配置。

### 3.6.6 保留区 (0x55 – 0x5E)

表 15. 基带区

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x55	RW	CUS_RESV1	保留区，用户无需写入							
0x56	RW	CUS_RESV1								
0x57	RW	CUS_RESV1								
0x58	RW	CUS_RESV1								
0x59	RW	CUS_RESV1								
0x5A	RW	CUS_RESV1								
0x5B	RW	CUS_RESV1								
0x5C	RW	CUS_RESV1								
0x5D	RW	CUS_RESV1								
0x5E	RW	CUS_RESV1								

这个区域用户可以忽略，全部写入 0 或者不写入都可以。

### 3.6.7 LBD 区 (0x5F)

表 16. LBD 区

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x5F	RW	CUS_LBD	LBD_TH [7:0]							

这个区域只负责设定 LBD（低电压监测）的对比阈值。

## 3.7 控制区的使用简介

如前面介绍，控制区分为 1 和 2 两个区。控制区 1 是在 SLEEP 状态是可以保存的，控制区 2 在 SLEEP 状态是不能保存的。

## 控制区 1 (0x60 – 0x6A)

表 17. 控制 1 区

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x60	RW	CUS_MODE_CTL	CHIP_MODE_SWT [7:0]							
0x61	RW	CUS_MODE_STA	RESV [1:0]		RSTN_IN_EN	CFG_RETAIN	CHIP_MODE_STA [3:0]			
0x62	RW	CUS_EN_CTL	RESV [1:0]		RESV	FIFO_AUTO_CLR_DIS	RESV [3:0]			
0x63	RW	CUS_FREQ_CHNL	FH_CHANNEL [7:0]							
0x64	RW	CUS_FREQ_OFS	FH_OFFSET [7:0]							
0x65	RW	CUS_IO_SEL	RESV [1:0]		GPIO3_SEL [1:0]		GPIO2_SEL [1:0]		GPIO1_SEL [1:0]	
0x66	RW	CUS_INT1_CTL	RESV [1:0]		INT_POLAR		INT1_SEL [4:0]			
0x67	RW	CUS_INT2_CTL	RESV	LFOSC_OUT_EN	RESV	INT2_SEL [4:0]				
0x68	RW	CUS_INT_EN	SL_TMO_EN	RX_TMO_EN	RESV	PREAM_OK_EN	SYNC_OK_EN	NODE_OK_EN	CRC_OK_EN	PKT_DONE_EN
0x69	RW	CUS_FIFO_CTL	RESV [2:0]		SL_TMO_FLG	FIFO_AUTO_CLR_DIS	RESV [1:0]	FIFO_MERGE_EN	RESV	
0x6A	W	CUS_INT_CLR1	RESV [1:0]		SL_TMO_FLG	BX_TMO_ELG	RESV [1:0]	SL_TMO_CLR	RX_TMO_CLR	

## 控制区 2 (0x6B – 0x71)

表 18. 控制 2 区

Addr	R/W	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x6B	W	CUS_INT_CLR2	RESV [1:0]		LBD_CLR	PREAM_OK_CLR	SYNC_OK_CLR	NODE_OK_CLR	CRC_OK_CLR	PKT_DONE_CLR
0x6C	W	CUS_FIFO_CLR	RESV [4:0]							
0x6D	R	CUS_INT_FLAG	LBD_FLG	COL_ERR_FLG	PKT_ERR_FLG	PREAM_OK_FLG	SYNC_OK_FLG	NODE_OK_FLG	CRC_OK_FLG	PKT_OK_FLG
0x6E	R	CUS_FIFO_FLAG	RESV	RX_FIFO_FULL_FLG	RX_FIFO_NMTY_FLG	RX_FIFO_TH_FLG	RX_FIFO_OVF_FLG			
0x6F	R	CUS_RSSI_CODE	RSSI_CODE [7:0]							
0x70	R	CUS_RSSI_DBM	RSSI_DBM [7:0]							
0x71	R	CUS_LBD_RESULT	LBD_RESULT [7:0]							

用户可以通过操作控制区，来实现对芯片的工作模式切换，IO 和中断控制，FIFO 控制，手动跳频，RSSI 读取，等等。因此，控制区的寄存器是用户在应用程序中频繁操作的。需要注意的是，控制区中标注为 RESV（灰色）的比特，在使用的时候全部只能写入 0 值，或者不进行写入操作。

## 3.8 流程总结

从上面介绍的信息可以总结出，用户操作芯片的主要流程其实就是包含了 3 步：

1. 阅读相关的 AN 文档，使用 RFPDK 生成想要的寄存器文件。
2. 对芯片进行初始化配置流程。
3. 执行应用程序，在应用程序中有两大类操作：
  - a) 进行配置区的更改– 需要搞清楚需要更改的配置属于配置区中的哪个功能区，用 RFPDK 生成新的配置表，将需要更改的区域截取出来并导入程序，在需要的时候将内容写入对应的寄存器地址。
  - b) 控制芯片进行工作– 搞清楚控制区 1 和控制区 2 的寄存器含义，阅读 AN 中详解介绍的每一项芯片特性和操作规则，包括了 FIFO 控制，IO 和中断控制，RSSI 读取，手动跳频，等等，再对芯片进行符合应用要求的操作。

## 4 CMT2219B\_DemoEasy 简介

这个章节会详细地介绍 CMT2219B 的 Demo 程序，该程序与上文介绍的种种操作紧密结合。程序中调用的函数，其源代码会在第 5 章里面给出。

### 4.1 软件层次结构

为了规范 CMT2219B 操作流程，加强可移植性，Demo 程序做了分层处理，每个模块都向下调用相应的 API 函数。整个程序主要分为下面 5 个层：

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Application:                | 应用层，Demo 中为简单的收发数据包             |
| 2. Radio handlers:             | 芯片处理层，包含芯片的初始化，配置，状态控制等流程       |
| 3. CMT2219Bdrivers:            | 芯片驱动层，提供给上层调用                   |
| 4. Hardware abstraction layer: | 抽象硬件层，实现芯片的寄存器，FIFO，GPIO 的访问和控制 |
| 5. Hardware:                   | 硬件层，包括 MCU 提供的 LED，按键，SPI 通讯等资源 |

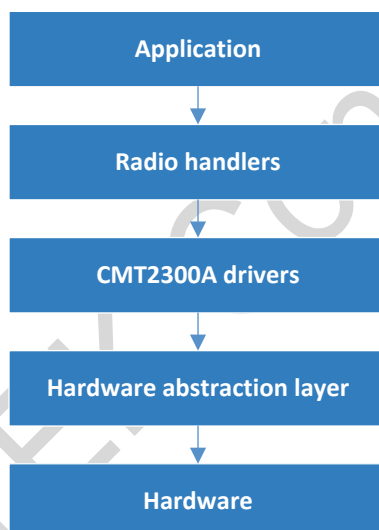


图 8. 软件层次结构图

### 4.2 软件实现以及调用关系

这里介绍模块相互间的调用关系，系统初始化流程，以及工作流程，其中包括了下面 5 个主要文件：

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. main.c:         | 应用层实现                          |
| 2. radio.c:        | 芯片处理层实现                        |
| 3. cmt2219b.c:     | 芯片驱动层实现                        |
| 4. cmt2219b_hal.c: | 抽象硬件层实现                        |
| 5. cmt_spi3.c:     | 芯片 SPI 模拟时序实现，分为寄存器和 FIFO 访问时序 |

下图中画出了前 4 层的文件，并列出了没层执行的函数，cmt\_sp3.c 文件负责提供底层 SPI 的函数。

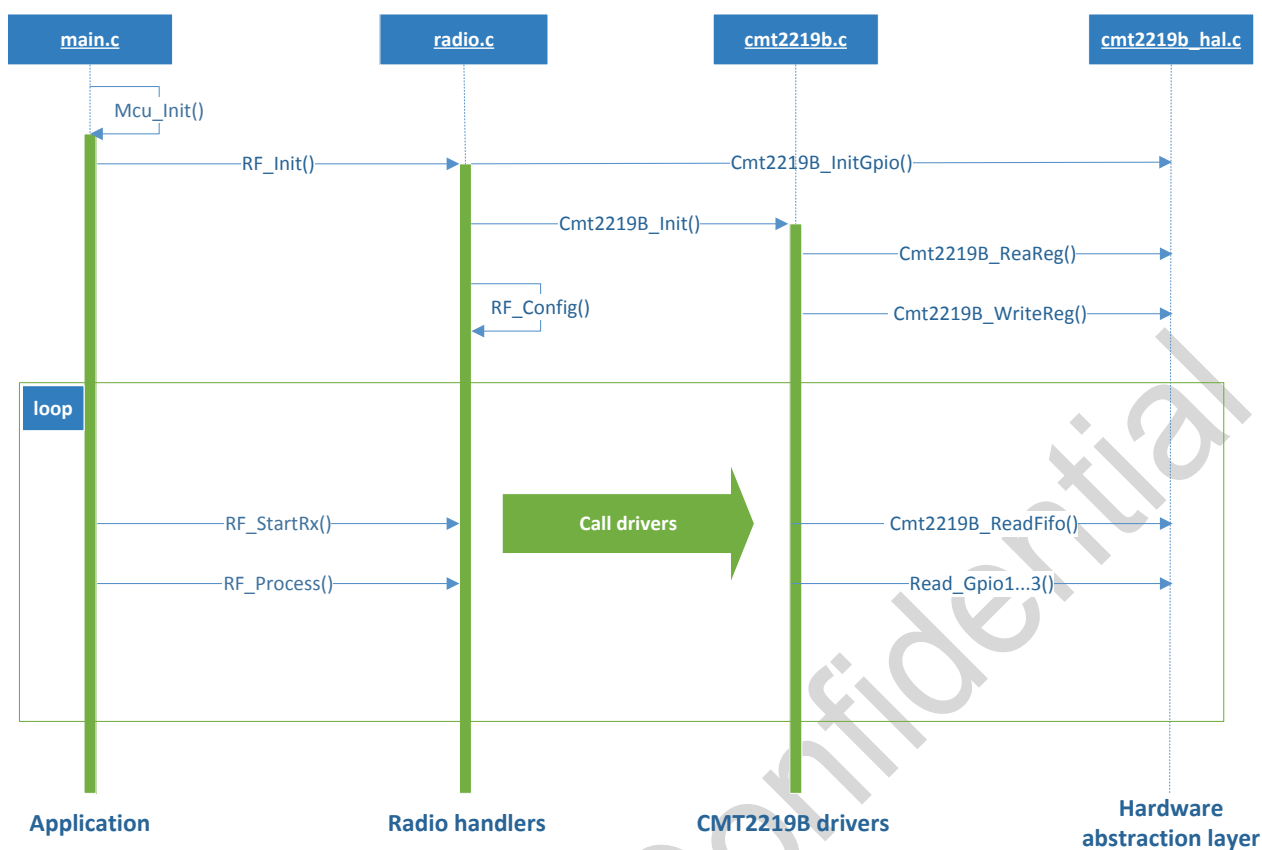


图 9. 软件实现以及调用关系图

#### 4.2.1 CMT2219B 初始化

芯片上电之后必须调用 `RF_Init()` 函数，做一次初始化，包括初始化 SPI，GPIO1/2/3，软复位，使能以及关闭一些寄存器。下面是初始化流程图：



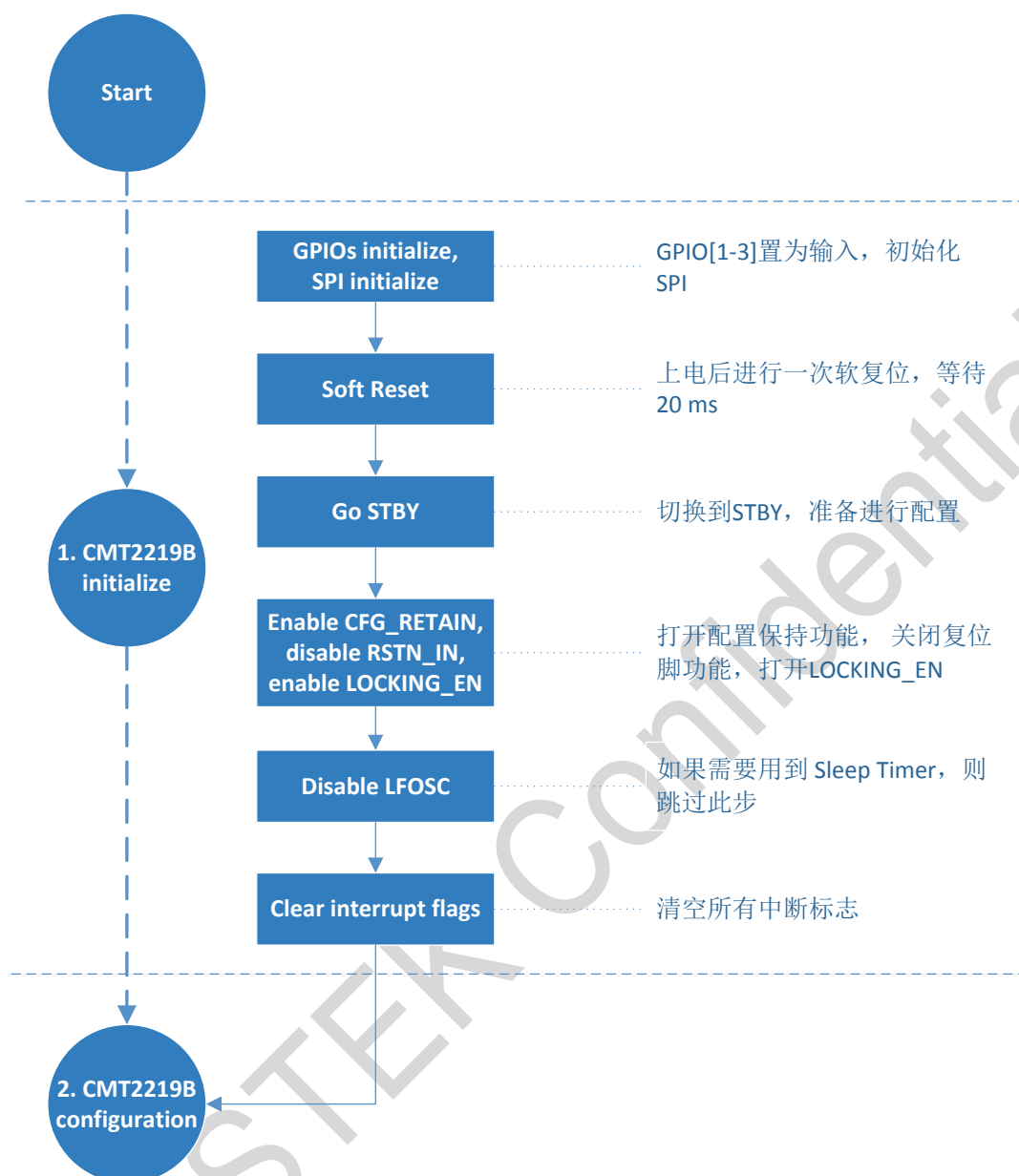


图 10. CMT2219B 初始化流程图

#### 4.2.2 CMT2219B 配置

芯片初始化完成之后，需要调用 RF\_Config 函数，在 STBY 状态下，对芯片寄存器，中断，GPIO 进行配置，最后进入 SLEEP 状态让配置生效。下面是配置流程图：

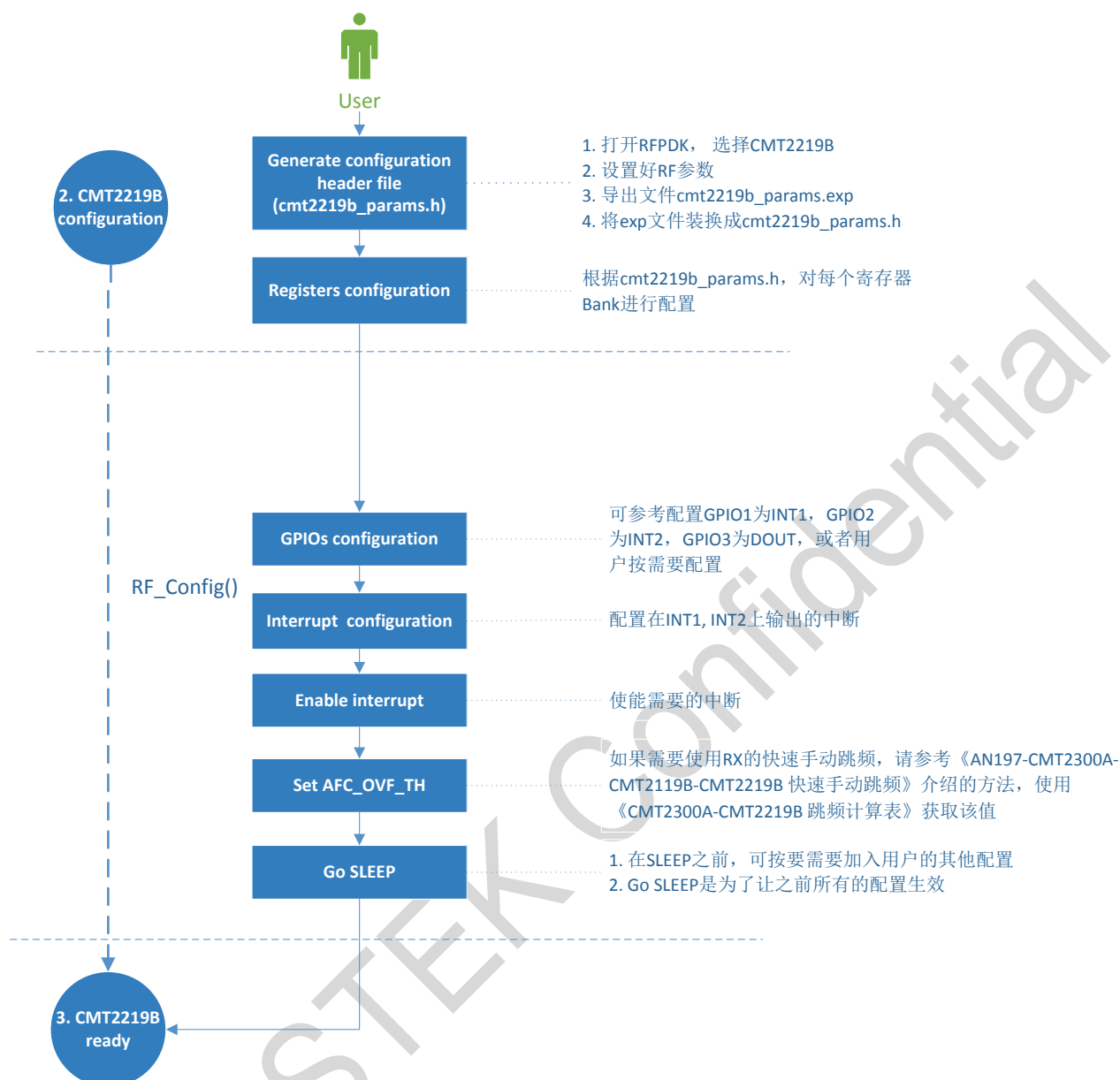


图 11. CMT2219B 配置流程图

#### 4.2.3 CMT2219B 状态处理

芯片配置完成之后，可调用 `RF_StartRx()` 函数，进入接收状态，之后循环调用 `RF_Process()` 函数来进行通讯处理。`RF_Process()` 中使用一个状态机对芯片进行控制，并返回状态结果给应用层进行处理。

`RF_Process()` 内部状态：

1. `RF_STATE_IDLE`: 空闲状态
2. `RF_STATE_RX_START`: 接收启动状态，使能读 FIFO，进行接收
3. `RF_STATE_RX_WAIT`: 接收等待状态，不停检测接收完成中断
4. `RF_STATE_RX_DONE`: 接收完成状态，读 FIFO，检查并清除中断
5. `RF_STATE_RX_TIMEOUT`: 接收超时状态，让芯片退出接收

6. RF\_STATE\_ERROR: 错误状态，芯片无法进入接收，对芯片进行软复位，并重新配置

RF\_Process()返回结果:

1. RF\_IDLE: 芯片空闲，可让其进入接收
2. RF\_BUSY: 芯片忙碌，当前正在接收数据
3. RF\_RX\_DONE: 芯片接收完成，上层可处理接收数据
4. RF\_RX\_TIMEOUT: 芯片接收超时
5. RF\_ERROR: 芯片接收错误

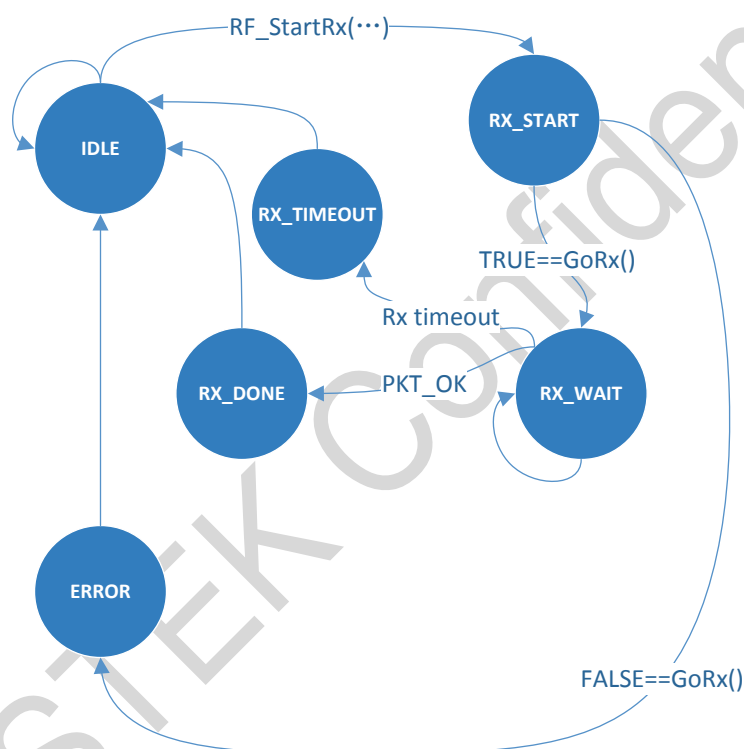


图 12. CMT2219B 状态处理图

### 4.3 软件目录结构

Demo 程序基于 RFEB 平台，使用 Keil5 IDE 进行开发，有一个完整的工程目录：

1. Libraries: STM32F103 相关库文件
2. MDK-ARM: Keil5 相关工程和编译文件
3. USER: Demo 源程序
4. clear.bat: 执行可清空所有编译中间文件
5. services: 基于 MCU 实现的时间，中断等服务
6. platform: 平台相关的配置，控制等文件
7. periph: LED，按键，LCD，SPI 等外设资源
8. radio: CMT2219B 全部 API 接口文件

9. cmt2219b\_params.h: RFPDK 导出 exp 文件转换的头文件，一一对应 exp 文件的各个寄存器 Bank  
 10. cmt2219b\_defs.h: CMT2219B 芯片的寄存器地址宏定义

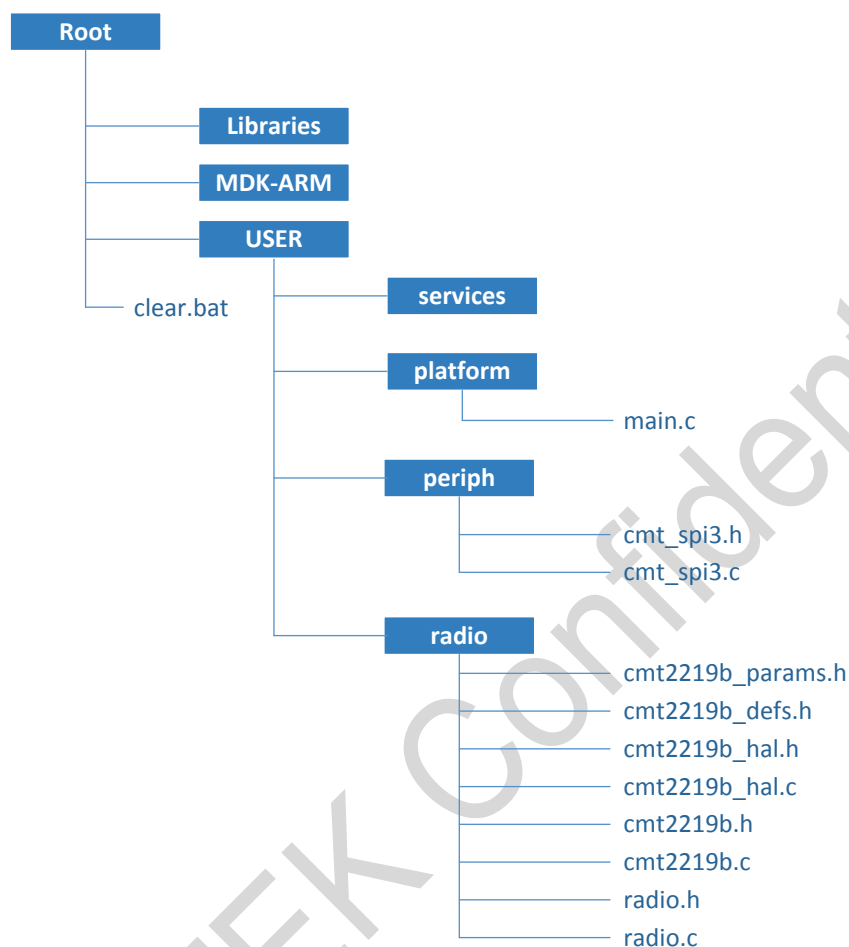


图 13. 软件目录结构图

#### 4.3.1 应用层源代码

main.c 为应用层源代码，调用 OnReceive()来进行 CMT2219B 接收通讯。

```

#define RF_PACKET_SIZE 32                /* Define the payload size here */

static u8 g_rxBuffer[RF_PACKET_SIZE];    /* RF Rx buffer */

static u16 g_nRecvCount = 0;
static u16 g_nErrCount = 0;

void Mcu_Init(void);

/* Manages the receiver operation */
void OnReceive(void);
  
```

### 4.3.2 模拟 SPI 实现源代码

cmt\_spi3.c 是针对 CMT2219B 实现的 SPI 通讯时序，如果需要移植到其他 MCU 平台，要修改下列宏定义。

```
/* *****
 * The following need to be modified by user
 * ***** */
#define cmt_spi3_csb_out()      SET_GPIO_OUT(CMT_CSB_GPIO)
#define cmt_spi3_fcsb_out()    SET_GPIO_OUT(CMT_FCSB_GPIO)
#define cmt_spi3_sclk_out()    SET_GPIO_OUT(CMT_SCLK_GPIO)
#define cmt_spi3_sdio_out()    SET_GPIO_OUT(CMT_SDIO_GPIO)
#define cmt_spi3_sdio_in()     SET_GPIO_IN(CMT_SDIO_GPIO)

#define cmt_spi3_csb_1()       SET_GPIO_H(CMT_CSB_GPIO)
#define cmt_spi3_csb_0()       SET_GPIO_L(CMT_CSB_GPIO)

#define cmt_spi3_fcsb_1()      SET_GPIO_H(CMT_FCSB_GPIO)
#define cmt_spi3_fcsb_0()      SET_GPIO_L(CMT_FCSB_GPIO)

#define cmt_spi3_sclk_1()       SET_GPIO_H(CMT_SCLK_GPIO)
#define cmt_spi3_sclk_0()       SET_GPIO_L(CMT_SCLK_GPIO)

#define cmt_spi3_sdio_1()       SET_GPIO_H(CMT_SDIO_GPIO)
#define cmt_spi3_sdio_0()       SET_GPIO_L(CMT_SDIO_GPIO)
#define cmt_spi3_sdio_read()    READ_GPIO_PIN(CMT_SDIO_GPIO)
/* ***** */
```

### 4.3.3 抽象硬件层源代码

cmt2219b\_hal.c 为抽象硬件层源代码，实现 CMT2219B 寄存器，FIFO，GPIO 访问接口。

```
/*! *****
 * @name    CMT2219B_InitGpio
 * @desc    Initializes the CMT2219B interface GPIOs.
 * ***** */
void CMT2219B_InitGpio(void);

/*! *****
 * @name    CMT2219B_ReadReg
 * @desc    Read the CMT2219B register at the specified address.
 * @paramaddr: register address
 * @return  Register value
 * ***** */
u8 CMT2219B_ReadReg(u8 addr);
```

```

/! *****
* @name    CMT2219B_WriteReg
* @desc    Write the CMT2219B register at the specified address.
* @paramaddr: register address
*          dat: register value
* *****/
void CMT2219B_WriteReg(u8 addr, u8 dat);

/! *****
* @name    CMT2219B_ReadFifo
* @desc    Reads the contents of the CMT2219B FIFO.
* @parambuf: buffer where to copy the FIFO read data
*          len: number of bytes to be read from the FIFO
* *****/
void CMT2219B_ReadFifo(u8 buf[], u16 len);

/! *****
* @name    CMT2219B_WriteFifo
* @desc    Writes the buffer contents to the CMT2219B FIFO.
* @parambuf: buffer containing data to be put on the FIFO
*          len: number of bytes to be written to the FIFO
* *****/
void CMT2219B_WriteFifo(const u8 buf[], u16 len);

```

如果需要将 Demo 程序移植到其他 MCU 平台，需要修改 `cmt2219b_hal.h` 中的一些宏定义。

```

/* *****
* The following need to be modified by user
* ***** */
#define CMT2219B_SetGpio1In()      SET_GPIO_IN(CMT_GPIO1_GPIO)
#define CMT2219B_SetGpio2In()      SET_GPIO_IN(CMT_GPIO2_GPIO)
#define CMT2219B_SetGpio3In()      SET_GPIO_IN(CMT_GPIO3_GPIO)
#define CMT2219B_ReadGpio1()       READ_GPIO_PIN(CMT_GPIO1_GPIO)
#define CMT2219B_ReadGpio2()       READ_GPIO_PIN(CMT_GPIO2_GPIO)
#define CMT2219B_ReadGpio3()       READ_GPIO_PIN(CMT_GPIO3_GPIO)
#define CMT2219B_DelayMs(ms)        system_delay_ms(ms)
#define CMT2219B_DelayUs(us)        system_delay_us(us)
#define CMT2219B_GetTickCount()     g_nSysTickCount
/* ***** */

```

### 4.3.4 芯片驱动层源代码

**cmt2219b.c** 为芯片驱动层源代码，提供芯片状态切换操作，中断，GPIO，FIFO 操作，通用寄存器配置和访问等。此部分属于固化的程序，和 MCU 平台无关，用户可不用对其修改。

```

/*! *****
* @name    CMT2219B_Init
* @desc    Initialize chip status.
* *****/
void CMT2219B_Init(void)
{
    u8 tmp;

    CMT2219B_SoftReset();
    CMT2219B_DelayMs(20);

    CMT2219B_GoStby();

    tmp = CMT2219B_ReadReg(CMT2219B_CUS_MODE_STA);
    tmp |= CMT2219B_MASK_CFG_RETAIN;          /* Enable CFG_RETAIN */
    tmp&= ~CMT2219B_MASK_RSTN_IN_EN;          /* Disable RSTN_IN */
    CMT2219B_WriteReg(CMT2219B_CUS_MODE_STA, tmp);

    tmp = CMT2219B_ReadReg(CMT2219B_CUS_EN_CTL);
    tmp |= CMT2219B_MASK_LOCKING_EN;          /* Enable LOCKING_EN */
    CMT2219B_WriteReg(CMT2219B_CUS_EN_CTL, tmp);

    CMT2219B_EnableLfosc(FALSE);              /* Diabale LFOSC */

    CMT2219B_ClearInterruptFlags();
}

```

### 4.3.5 芯片处理层源代码

**radio.c** 为芯片处理层源代码。

```

/* RF state machine */
typedef enum {
    RF_STATE_IDLE = 0,
    RF_STATE_RX_START,
    RF_STATE_RX_WAIT,
    RF_STATE_RX_DONE,
    RF_STATE_RX_TIMEOUT,
    RF_STATE_ERROR,
} EnumRFStatus;

```

```
/* RF process function results */
typedef enum {
    RF_IDLE = 0,
    RF_BUSY,
    RF_RX_DONE,
    RF_RX_TIMEOUT,
    RF_ERROR,
} EnumRFResult;
```

CMOSTEK Confidential



## 5 附录

### 5.1 附录 1: Sample Code-SPI 读写操作代码示例

```
void cmt_spi3_write(u8 addr, u8 dat)
{
    cmt_spi3_sdio_1();
    cmt_spi3_sdio_out();

    cmt_spi3_sclk_0();
    cmt_spi3_sclk_out();
    cmt_spi3_sclk_0();

    cmt_spi3_fcsb_1();
    cmt_spi3_fcsb_out();
    cmt_spi3_fcsb_1();

    cmt_spi3_csb_0();

    /* > 0.5 SCLK cycle */
    cmt_spi3_delay();
    cmt_spi3_delay();

    /* r/w = 0 */
    cmt_spi3_send(addr&0x7F);

    cmt_spi3_send(dat);

    cmt_spi3_sclk_0();

    /* > 0.5 SCLK cycle */
    cmt_spi3_delay();
    cmt_spi3_delay();

    cmt_spi3_csb_1();

    cmt_spi3_sdio_1();
    cmt_spi3_sdio_in();

    cmt_spi3_fcsb_1();
}

void cmt_spi3_read(u8 addr, u8* p_dat)
```

```
{
    cmt_spi3_sdio_1();
    cmt_spi3_sdio_out();

    cmt_spi3_sclk_0();
    cmt_spi3_sclk_out();
    cmt_spi3_sclk_0();

    cmt_spi3_fcsb_1();
    cmt_spi3_fcsb_out();
    cmt_spi3_fcsb_1();

    cmt_spi3_csb_0();

    /* > 0.5 SCLK cycle */
    cmt_spi3_delay();
    cmt_spi3_delay();

    /* r/w = 1 */
    cmt_spi3_send(addr|0x80);

    /* Must set SDIO to input before the falling edge of SCLK */
    cmt_spi3_sdio_in();

    *p_dat = cmt_spi3_recv();

    cmt_spi3_sclk_0();

    /* > 0.5 SCLK cycle */
    cmt_spi3_delay();
    cmt_spi3_delay();

    cmt_spi3_csb_1();

    cmt_spi3_sdio_1();
    cmt_spi3_sdio_in();

    cmt_spi3_fcsb_1();
}
```

## 5.2 附录 2: Sample Code -SPI 读 FIFO 操作代码示例

SPI 读 FIFO 子函数示例:

```
void cmt_spi3_read_fifo(u8* p_buf, u16 len)
{
    u16 i;

    cmt_spi3_fcsb_1();
    cmt_spi3_fcsb_out();
    cmt_spi3_fcsb_1();

    cmt_spi3_csb_1();
    cmt_spi3_csb_out();
    cmt_spi3_csb_1();

    cmt_spi3_sclk_0();
    cmt_spi3_sclk_out();
    cmt_spi3_sclk_0();

    cmt_spi3_sdio_in();

    for(i=0; i<len; i++)
    {
        cmt_spi3_fcsb_0();

        /* > 1 SCLK cycle */
        cmt_spi3_delay();
        cmt_spi3_delay();

        p_buf[i] = cmt_spi3_recv();

        cmt_spi3_sclk_0();

        /* > 2 us */
        cmt_spi3_delay_us();
        cmt_spi3_delay_us();
        cmt_spi3_delay_us();

        cmt_spi3_fcsb_1();

        /* > 4 us */
        cmt_spi3_delay_us();
        cmt_spi3_delay_us();
        cmt_spi3_delay_us();
    }
}
```

```

    cmt_spi3_delay_us();
    cmt_spi3_delay_us();
    cmt_spi3_delay_us();
}

cmt_spi3_sdio_in();

cmt_spi3_fcsb_1();
}

```

### 5.3 附录 3: Sample Code-状态切换库函数代码示例

```

/*! *****
* @name    CMT2219B_GoSleep
* @desc    Entry SLEEP mode.
* @return  TRUE or FALSE
* *****/
BOOL CMT2219B_GoSleep(void)
{
    return CMT2219B_AutoSwitchStatus(CMT2219B_GO_SLEEP);
}

/*! *****
* @name    CMT2219B_GoStby
* @desc    Entry Sleep mode.
* @return  TRUE or FALSE
* *****/
BOOL CMT2219B_GoStby(void)
{
    return CMT2219B_AutoSwitchStatus(CMT2219B_GO_STBY);
}

/*! *****
* @name    CMT2219B_GoRFS
* @desc    Entry RFS mode.
* @return  TRUE or FALSE
* *****/
BOOL CMT2219B_GoRFS(void)
{
    return CMT2219B_AutoSwitchStatus(CMT2219B_GO_RFS);
}

/*! *****
* @name    CMT2219B_GoRx

```

```

* @desc    Entry Rx mode.
* @return  TRUE or FALSE
* *****/
BOOL CMT2219B_GoRx(void)
{
    return CMT2219B_AutoSwitchStatus(CMT2219B_GO_RX);
}

```

## 5.4 附录 4: SampleCode - 初始化函数代码示例

```

void RF_Init(void)
{
    u8 tmp;

    CMT2219B_InitGpio();
    CMT2219B_Init();

    /* Config registers */
    CMT2219B_ConfigRegBank(CMT2219B_CMT_BANK_ADDR, g_cmt2219bCmtBank,
CMT2219B_CMT_BANK_SIZE);
    CMT2219B_ConfigRegBank(CMT2219B_SYSTEM_BANK_ADDR, g_cmt2219bSystemBank,
CMT2219B_SYSTEM_BANK_SIZE);
    CMT2219B_ConfigRegBank(CMT2219B_FREQUENCY_BANK_ADDR, g_cmt2219bFrequencyBank,
CMT2219B_FREQUENCY_BANK_SIZE);
    CMT2219B_ConfigRegBank(CMT2219B_DATA_RATE_BANK_ADDR, g_cmt2219bDataRateBank,
CMT2219B_DATA_RATE_BANK_SIZE);
    CMT2219B_ConfigRegBank(CMT2219B_BASEBAND_BANK_ADDR, g_cmt2219bBasebandBank,
CMT2219B_BASEBAND_BANK_SIZE);
    CMT2219B_ConfigRegBank(CMT2219B_RESERVE_BANK_ADDR, g_cmt2219bReserveBank,
CMT2219B_RESERVE_BANK_SIZE);
    CMT2219B_ConfigRegBank(CMT2219B_LBD_BANK_ADDR, g_cmt2219bLbdBank,
CMT2219B_LBD_BANK_SIZE);

    // xosc_aac_code[2:0] = 2
    tmp = (~0x07) & CMT2219B_ReadReg(CMT2219B_CUS_CMT10);
    CMT2219B_WriteReg(CMT2219B_CUS_CMT10, tmp|0x02);

    RF_Config();
}

```

## 6 文档变更记录

表 19.文档变更记录表

版本号	章节	变更描述	日期
1.0	所有	初始版本发布	2017-11-21

CMOSTEK Confidential

## 7 联系方式

无锡泽太微电子有限公司深圳分公司

中国广东省深圳市南山区前海路鸿海大厦 203 室

邮编: 518000

电话: +86 - 755 - 83235017

传真: +86 - 755 - 82761326

销售: [sales@cmostek.com](mailto:sales@cmostek.com)

技术支持: [support@cmostek.com](mailto:support@cmostek.com)

网址: [www.cmostek.com](http://www.cmostek.com)

**Copyright. CMOSTEK Microelectronics Co., Ltd. All rights are reserved.**

The information furnished by CMOSTEK is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed for inaccuracies and specifications within this document are subject to change without notice. The material contained herein is the exclusive property of CMOSTEK and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of CMOSTEK. CMOSTEK products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of CMOSTEK. The CMOSTEK logo is a registered trademark of CMOSTEK Microelectronics Co., Ltd. All other names are the property of their respective owners.